明細書

Cu合金およびその製造方法

5 技術分野

本発明は、Pb、Cd、Be等の環境に悪影響を及ぼす元素を用いない Cu合金およびその製造方法に関する。この Cu合金の用途としては、電気電子部品、安全工具などが挙げられる。

電気電子部品としては下記のものが挙げられる。エレクトロニ
10 クス分野ではパソコン用コネクタ、半導体ソケット、光ピックア
ップ、同軸コネクタ、IC チェッカーピンなどが挙げられる。コミ
ュニケーション分野では携帯電話部品(コネクタ、バッテリー端
子、アンテナ部品)、海底中継器筐体、交換機用コネクタなどが挙
げられる。自動車分野ではリレー、各種スイッチ、マイクロモー
15 タ、ダイヤフラム、各種端子類などの種々の電装部品が挙げられる。航空・宇宙分野では航空機用ランディングギアなどが挙げられる。医療・分析機器分野では医療用コネクタ、産業用コネクタなどが挙げられる。水でが挙げられる。家電分野ではエアコン等家電用リレー、ゲーム機用光ピックアップ、カードメディアコネクタなどが挙げられる。

安全工具としては、例えば、弾薬庫や炭坑等、火花から引火して爆発する危険性がある場所で用いられる掘削棒やスパナ、チェーンブロック、ハンマー、ドライバー、ペンチ、ニッパなどの工具がある。

25

背景技術

従来、上記の電気電子部品に用いられる Cu 合金としては、Be

の時効析出による強化を狙った Cu-Be 合金が知られている。この合金は、引張強度と導電率の双方が優れるので、ばね用材料などとして広く使用されている。しかしながら、 Cu-Be 合金の製造工程およびこの合金を各種部品へ加工する工程において Be 酸化物が生成する。

5

10

15

Beは Pb、Cdに次いで環境に有害な物質である。このため、Cu合金の製造、加工においては、Be酸化物の処理工程を設ける必要があり、製造コストが上昇し、電気電子部品のリサイクル過程で問題となる。このように、Cu-Be合金は、環境問題に照らして問題のある材料である。このため、Pb、Cd、Be等の環境に有害な元素を用いず、引張強度と導電率の双方が優れる材料の出現が待望されている。

元来、引張強度〔TS(MPa)〕および導電率〔純銅多結晶材の導電率に対する相対値、IACS(%)〕とを同時に高めることは困難である。このため、ユーザーの要求はいずれかの特性を重視するものが多い。このことは、例えば、実際に製造されている伸銅品の各種特性が記載された「伸銅品データブック」(平成9年8月1日、日本伸銅協会発行、328~355頁)にも示されるところである。

図1は、「伸銅品データブック」に記載された Be 等の有害元素 を含まない Cu 合金の引張強度と導電率との関係を整理したものである。図1に示すように、従来の Be 等の有害元素を含まない Cu 合金は、例えば、導電率が 60%以上の領域では、その引張強度が 250~650MPa 程度と低く、引張強度が 700MPa 以上の領域では、その導電率が 20%未満と低い。このように、従来の Cu 合金 25 は、引張強度 (MPa) および導電率 (%) のいずれか一方のみの性能が高いものがほとんどである。しかも、引張強度が 1GPa 以上という高強度のものは皆無である。

例えば、特許第2572042号公報には、コルソン系と呼ばれる Ni₂ Si を析出させた Cu 合金が提案されている。このコルソン系合金は、その引張強度が 750~820MPa で導電率が 40%程度であり、Be 等の環境に有害な元素を含まない合金の中では、比較的、引張強度と導電率とのバランスがよいものである。

5

10

15

20

25

しかしながら、この合金は、その高強度化および高導電率化のいずれにも限界があり、以下に示すように製品バリエーションの点で問題が残る。この合金は、Ni2Siの析出による時効硬化性を持つものである。そして、NiおよびSiの含有量を低減して導電率を高めると、引張強度が著しく低下する。一方、Ni2Siの析出量を増すためにNiおよびSiを増量しても、引張強度の上昇に限界があり、しかも導電率が著しく低下する。このため、コルソン系合金は、引張強度が高い領域および導電率が高い領域での引張強度と導電率のバランスが悪くなり、ひいては製品バリエーションが狭くなる。これは、下記の理由による。

合金の電気抵抗(または、その逆数である導電率)は、電子散乱によって決定されるものであり、合金中に固溶した元素の種類によって大きく変動する。合金中に固溶した Ni は、電気抵抗値を著しく上昇させる(導電率を著しく低下させる)ので、上記のコルソン系合金では、Ni を増量すると導電率が低下する。一方、Cu合金の引張強度は、時効硬化作用により得られるものである。引張強度は、析出物の量が多いほど、また、析出物が微細に分散するほど、向上する。コルソン系合金の場合、析出粒子は Ni 2 Siのみであるため、析出量の面でも、分散状況の面でも、高強度化に限界がある。

特許第2714561号公報には Cr、Zr 等の元素を含み、表面硬さおよび表面粗さを規定したワイヤーボンディング性の良好な

Cu 合金が開示されている。その実施例に記載されるように、この Cu 合金は、熱間圧延および溶体化処理を前提として製造されるも のである。

5

10

15

20

しかし、熱間圧延を行うには、熱間割れ防止やスケール除去のために表面手入れの必要があり、歩留が低下する。また、大気中で加熱されることが多いので、Si、Mg、Al等の活性な添加元素が酸化しやすい。このため、生成した粗大な内部酸化物が最終品の特性劣化を招くなど、問題が多い。さらに、熱間圧延や溶体化処理には、膨大なエネルギーを必要とする。このように、引用文献2に記載の Cu 合金では、熱間加工および溶体化処理を前提とするので、製造コストの低減および省エネルギー化等の観点からの問題があるとともに、粗大な酸化物の生成等に起因する製品特性(引張強度および導電率のほか、曲げ加工性や疲労特性など)が劣化するという問題を招来する。

図2、3および4は、それぞれ Ti-Cr 二元系状態図、Cr-Zr 二元系状態図および Zr-Ti 二元系状態図である。これらの図からも明らかなように、Ti、Cr または Zr を含む Cu 合金では、凝固後の高温域で Ti-Cr、Cr-Zr または Zr-Ti 化合物が生成しやすく、これらの化合物は析出強化に有効な Cu4 Ti、Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr または金属 Zr の微細析出を妨げる。換言すれば、熱間圧延等の熱間プロセスを経て製造された Cu 合金の場合、析出強化が不十分でかつ、延性や靱性に乏しい材料しか得られない。このことからも、特許第2714561号公報に記載される Cu 合金には製品特性上の問題を有するのである。

25 一方、前記の安全工具用材料としては、工具鋼に匹敵する機械的性質、例えば強度や耐摩耗性が要求されるとともに、爆発の原因となる火花が出ないこと、すなわち耐火花発生性に優れること

が要求される。このため、安全工具用材料にも、熱伝導性の高いCu 合金、特に Be の時効析出による強化を狙った Cu - Be 合金が多用されてきた。前述のように、Cu - Be 合金は環境上の問題が多い材料であるが、それにもかかわらず、Cu - Be 合金が安全工具用材料として多用されてきたのは次の理由による。

5

10

15

20

図 5 は、Cu 合金の導電率 [IACS (%)] と熱伝導度 [TC (W/m・K)] との関係を示す図である。図 5 に示すように、両者はほぼ 1 : 1 の関係にあり、導電率 [IACS (%)] を高めることは熱伝導度 [TC (W/m・K)] を高めること、言い換えれば耐火花発生性を高めることに他ならない。

工具の使用時に打撃等による急激な力が加わると、火花が発生するのは、衝撃等により発生する熱によって合金中の特定の成分が燃焼するためである。「工業加熱」(Vol.36、No.3(1999)、(社)日本工業炉協会発行、59頁)に記載のとおり、鋼は、その熱伝導度が Cu のそれの 1/5 以下と低いため、局所的な温度上昇が発生しやすい。鋼は、Cを含有するので、「C+O2→CO2」の反応を起こして火花を発生させるのである。

事実、Cを含有しない純鉄では火花が発生しないことが知られている。他の金属で火花を発生しやすいのは、Ti または Ti 合金である。これは、Ti の熱伝導度が Cu のそれの 1/20 と極めて低く、しかも、 $Ti+O_2 \rightarrow TiO_2$ 」の反応が起こるためである。 なお、図 5 は、 $Ti+O_3 \rightarrow TiO_3$ 」に示されるデータを整理したものである。

しかし、前述のように導電率[IACS(%)]と引張強さ[TS(MPa)] 25 とはトレードオフの関係にあり、両者を同時に高めることは極め て困難で、従来にあっては工具鋼並みの高い引張強度を有しなが ら十分に高い熱伝導度 TC を具備する Cu 合金としては、上記の

Cu-Be合金以外になかったためである。

発明の開示

5

本発明の第1の目的は、Be 等の環境に有害な元素を含まないCu合金であって、製品バリエーションが豊富であり、高温強度および加工性にも優れ、更に、安全工具用材料に要求される性能、即ち、熱伝導度、耐摩耗性および耐火花発生性にも優れる Cu 合金を提供することにある。本発明の第2の目的は、上記の Cu 合金の製造方法を提供することである。

- 10 「製品バリエーションが豊富である」とは、添加量および/または製造条件を微調整することにより、導電率および引張強度のバランスを Be 添加 Cu 合金と同程度またはそれ以上の高いレベルから、従来知られている Cu 合金と同程度の低いレベルまで調整することができることを意味する。
- 15 なお、「導電率および引張強度のバランスが Be 添加 Cu 合金と同程度またはそれ以上の高いレベルである」とは、具体的には下記の(a)式を満足するような状態を意味する。以下、この状態を「引張強度と導電率のバランスが極めて良好な状態」と呼ぶこととする。
- 20 $TS \ge 648.06 + 985.48 \times exp (-0.0513 \times IACS) \cdot \cdot \cdot (a)$

但し、(a)式中の TS は引張強度 (MPa) を意味し、IACS は導電率(%)を意味する。

Cu 合金には、上記のような引張強度および導電率の特性のほか、ある程度の高温強度も要求される。これは、例えば、自動車やコンプログログログに用いられるコネクタ材料は、200℃以上の環境に曝されることがあるからである。純 Cu は、200℃以上に加熱されると室温強度が大幅に低下し、もはや所望のばね特性を維持できない

が、上記の Cu-Be 系合金やコルソン系合金では、400℃まで加熱 された後でも室温強度はほとんど低下しない。

従って、高温強度としては、Cu-Be 系合金等と同等のレベルであることを目標とする。具体的には、加熱試験前後での硬度の低下率が 50%となる加熱温度を耐熱温度と定義し、耐熱温度が400℃以上であることを高温強度が優れることとする。より好ましい耐熱温度は 500℃以上である。

5

25

曲げ加工性についても Cu-Be系合金等と同等のレベル以上であることを目標とする。具体的には、試験片に様々な曲率半径で 90°10 曲げ試験を実施し、割れが発生しない最小の曲率半径 R を測定し、これと板厚 t との比 B (= R / t) により曲げ加工性を評価できる。曲げ加工性の良好な範囲は、引張強度 TS が 800MPa 以下の板材では B ≤ 2.0 を満たすもの、引張強度 TS が 800MPa を超える板材では下記の(b)式を満たすものとする。

B ≤ 41.2686-39.4583×exp[-{(TS-615.675)/2358.08}²] ・・・(b) 安全工具としての Cu 合金には、上記のような引張強度 TS および導電率 IACS の特性のほか、耐摩耗性も要求される。従って、耐摩耗性としても、工具鋼と同等のレベルであることを目標とする。具体的には、室温下における硬さがビッカース硬さで 250 以上であることを耐摩耗性が優れることとする。

本発明は、下記の(1)に示す Cu 合金および下記の(2)に示す Cu 合金の製造方法を要旨とする。

(1)質量%で、Cr: 0.1~4.0%、Ti: 0.1~5.0%および Zr: 0.1~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

この Cu 合金は、Cu の一部に代えて、次の(a)、(b)、(c)および(d)の中の少なくとも 1 つから選んだ 1 種以上の成分を含むことができる。特に、この合金は結晶粒径が 0.01~35 μ m であることが望ましい。

- 5 (a) Ag: $0.1 \sim 5.0\%$,
 - (b)下記の第1群から第3群までのうち少なくとも1つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で 5.0%以下、

第 1 群 : 質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B

第 2 群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、 10 Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第 3 群 : 質 量 % で 、 そ れ ぞ れ 0.01~3.0% の Zn 、 Ni 、 Te お よ び Se

- (c) Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種以上を合計で 0.001~2.0%、
- 15 (d)Bi、Tl、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた1種以上を総量で 0.001~0.3%。
- (2)上記の(1)に記載の化学組成を有する Cu 合金を溶製し、鋳造して得た鋳片を、少なくとも鋳造直後の鋳片温度から 450℃まで 20 の温度域において 0.5℃/s 以上の冷却速度で冷却することを特徴とする、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下である Cu 合金の製造方法。
- 上記の冷却の後に、450℃以下の温度域での加工、または更に、 25 280~550℃の温度域で 10 分~72 時間保持する熱処理を施すこと が望ましい。450℃以下の温度域での加工および 280~550℃の温 度域で 10 分~72 時間保持する熱処理は、複数回実施してもよい。

また、最後の熱処理の後に、450℃以下の温度域での加工を実施してもよい。

本発明において析出物とは、例えば Cu₄ Ti 、Cu₉ Zr₂、 ZrCr₂、金属 Cr、金属 Zr、金属 Ag 等であり、介在物とは、例えば Cr-Ti 化合物、Ti-Zr 化合物または Zr-Cr 化合物、金属酸化物、金属炭化物、金属窒化物等である。

図面の簡単な説明

5

図 1 は、「伸 銅 品 デ ー タ ブ ッ ク 」 に 記 載 さ れ た Be 等 の 有 害 元 素 10 を 含 ま な い Cu 合 金 の 引 張 強 度 と 導 電 率 と の 関 係 を 整 理 し た も の で あ る 。

図 2 は、Ti-Cr 二 元 系 状 態 図 で あ る。

図3は、Zr-Cr二元系状態図である。

図 4 は、Ti-Zr 二元系状態図である。

15 図 5 は、 導 電 率 と 熱 伝 導 度 と の 関 係 を 示 す 図 で あ る。

図6は、各実施例の引張強度と導電率との関係を示す図である。

図7は、ダービル法による鋳造方法を示す模式図である。

発明を実施するための最良の形態

- 20 以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、以下の説明において、各元素の含有量についての「%」は「質量%」を意味する。
 - 本発明の Cu 合金について
 - (A) 化学組成について
- 25 本発明の Cu 合金の 1 つは、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、残部が Cu および不純物からなる化学組成を有する。

 $Cr: 0.01 \sim 4.0\%$

Crの含有量が 0.01%を下回ると、強度が不十分となるとともに、 Ti または Zr を 0.01%以上含有させても強度と導電率のバランスがよい合金が得られない。 特に、 Be 添加 Cu 合金と同程度またはそれ以上の引張強度と導電率のバランスが極めて良好な状態を得るためには、 0.1%以上含有させるのが望ましい。 一方、 Cr 含有量が 4.0%を超えると、金属 Cr が粗大に析出して曲げ特性、疲労特性等に悪影響を及ぼす。従って、 Cr 含有量を 0.01~4.0%と規定した。

10 Ti: $0.01 \sim 5.0\%$

5

15

Tiの含有量が 0.01%未満の場合、Crまたは Zrを 0.01%以上含有させても十分な強度が得られない。しかし、その含有量が 5.0%を超えると、強度は上昇するものの導電性が劣化する。 さらに、鋳造時に Ti の偏析を招いて均質な鋳片が得られにくくなって、その後の加工時に割れや欠けが発生しやすくなる。従って、Ti の含有量を 0.01~5.0%とした。なお、Ti は、Cr の場合と同様に、引張強度と導電率のバランスが極めて良好な状態を得るためには、0.1%以上含有させるのが望ましい。

 $Zr: 0.01 \sim 5.0\%$

20 Zr は、0.01%未満では Cr または Ti を 0.01%以上含有させても十分な強度が得られない。しかし、その含有量が 5.0%を超えると、強度は上昇するものの導電性が劣化する。しかも、鋳造時に Zr の偏析を招いて均質な鋳片が得られにくくなるので、その後の加工時にも割れや欠けが発生しやすくなる。従って、Zr の含有量 を 0.01~5.0%とした。なお、Zr は、Cr の場合と同様に、引張強度と導電率のバランスが極めて良好な状態を得るためには、0.1%以上含有させるのが望ましい。

本発明の Cu 合金は、上記の化学成分を有し、 Cu の一部に代えて、 Ag を 0.1~5.0% 含有するのが望ましい。

Agは Cuマトリックスに固溶した状態でも導電性を劣化させにくい元素である。また、金属 Ag は、微細析出によって強度を上昇させる。Cr、Ti および Zr の中から選ばれた2種以上と同時に添加すると、析出硬化に寄与する Cu4Ti 、Cu9Zr2、ZrCr2、金属Cr、金属 Zr または金属 Ag といった析出物をより微細に析出させる効果がある。この効果は 0.1%以上で顕著となるが、5.0%を超えると飽和して、合金のコスト上昇を招く。従って、Ag の含有量は 0.1~5.0%するのが望ましい。更に望ましいのは、2.0%以下である。

5

10

15

25

本発明の Cu合金は、耐食性および耐熱性を向上させる目的で、Cuの一部に代えて、下記の第 1 群から第 3 群までのうち少なくとも 1 つの群から選ばれた 1 種以上の成分を総量で 5.0%以下含有するのが望ましい。

第 1 群 : 質 量 % で 、 そ れ ぞ れ 0.001~0.5% の P お よ び B

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第 3 群 : 質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および 20 Se

これらの元素は、いずれも強度と導電率のバランスを維持しつつ、耐食性および耐熱性を向上させる効果を有する元素である。この効果は、それぞれ 0.001%以上の P および B ならびに、それぞれ 0.01%以上の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、W、Ge、Zn、Ni、Te、Se および Sr がそれぞれ含有されているときに発揮される。しかし、これらの含有量が過剰な場合には、導電率が低下する。従って、これらの元素を含有させる場合には、

P および B は 0.001~0.5%、 Sn、 Mn、 Fe、 Co、 Al、 Si、 Nb、 Ta、 Mo、 V、 W および Ge は 0.01~5.0%、 Zn、 Ni、 Te および Se は 0.01~3.0%とするのが望ましい。 特に Sn は Ti-Sn の金属間化合物を微細析出させて高強度化に寄与するので、積極的に利用するのが好ましい。

5

10

. さらに、これらの元素の含有量が上記の範囲内であっても、総量が 5.0%を超えると、導電性が劣化する。従って、上記の元素の一種以上を含有させる場合には、その総量を 5.0%以下に範囲内に制限する必要がある。望ましい範囲は、0.01~2.0%である。本発明の Cu 合金は、高温強度を上げる目的で、Cu の一部に代えて、更に Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種以上を合計で 0.001~2.0%含むのが望ましい。以下、これらを「第4群元素」とも呼ぶ。

Mg、Li、Ca および希土類元素は、Cu マトリックス中の酸素原子と結びついて微細な酸化物を生成して高温強度を上げる元素である。その効果は、これらの元素の合計含有量が 0.001%以上のときに顕著となる。しかし、その含有量が 2.0%を超えると、上記の効果が飽和し、しかも導電率を低下させ、曲げ加工性を劣化させる等の問題がある。従って、Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた 1 種以上を含有させる場合の合計含有量は0.001~2.0%が望ましい。なお、希土類元素は、Sc、Yおよびランタノイドを意味し、それぞれの元素の単体を添加してもよく、また、ミッシュメタルを添加してもよい。

本発明の Cu 合金は、合金の鋳込み時の液相線と固相線の幅(Δ 25 T)を拡げる目的で、Cu の一部に代えて、Bi、Ti、Rb、Cs、Sr、 Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中か ら選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含むのが望ましい。以

下、これらを「第5群元素」とも呼ぶ。

5

10

15

これらの元素は、いずれも固相線を低下させて △ T を拡げる効果がある。この幅 △ T が広がると、鋳込み後から凝固するまでに一定時間を確保できるので、鋳込みが容易になるが、 △ T が広すぎると、低温域での耐力が低下し、凝固末期に割れが生じる、いわゆるハンダ脆性が生じる。このため、 △ T は 5 0 ~ 2 0 0 ℃の範囲とするのが好ましい。

C、NおよびOは通常不純物として含まれる元素である。これらの元素は合金中の金属元素と炭化物、窒化物および酸化物を形成する。これらの析出物または介在物が微細であれば、後述するCu4Ti、Cu9Zr2、ZrCr2、金属Cr、金属Zrまたは金属Ag等の析出物と同様に合金の強化、特に高温強度を上げる作用がある。しかし、これらの元素がそれぞれ1%を超えると粗大析出物または介在物となり、延性を低下させる。よって、それぞれ1%以下に制限することが好ましい。更に好ましいのは、0.1%以下である。

(B) 析出物および介在物の合計個数について

本発明の Cu 合金においては、合金中に存在する析出物および 介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が 合計で 100個/mm²以下であることが必要である。

- 本発明の Cu 合金では、Cu4 Ti 、Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag を微細に析出させることによって、導電率を低下させることなく強度を向上させることができる。これらは、析出硬化により強度を高める。固溶した Cr、Ti および Zr は析出によって減少して Cuマトリックスの導電性が純 Cuのそれに近づく。
- 25 しかし、Cu₄Ti、Cu₉Zr₂、ZrCr₂、金属 Cr、金属 Zr、金属 Ag、Cr-Ti 化合物、Ti-Zr 化合物または Zr-Cr 化合物の粒径が 10μ m 以上と粗大に析出すると、延性が低下して例えばコネクタへの加工

時の曲げ加工や打ち抜き時に割れや欠けが発生し易くなる。また、使用時に疲労特性や耐衝撃特性に悪影響を及ぼすことがある。特に、疑固後の冷却時に粗大な Ti-Cr 化合物が生成すると、その後の加工工程で割れや欠けが生じやすくなる。また、時効処理工程で硬さが増加しすぎるので、 Cu4 Ti、 Cu9 Zr2、 Zr Cr2、 金属 Cr、 金属 Zr または金属 Ag の微細析出を阻害し、Cu合金の高強度化ができなくなる。このような問題は、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100個/mm²未満の場合に顕著となる。

10 このため、本発明では、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で100 個/mm²以下であることを必須要件として規定した。望ましい個数は、50 個/mm²以下であり、更に望ましいのは、10 個/mm²以下である。なお、これらの粒径および個数は、実施例に示15 す方法により求めることができる。

(C) 結晶粒径について

5

20

25

Cu 合金の結晶粒径を細かくすると、高強度化に有利であるとともに、延性も向上して曲げ加工性などが向上する。しかし、結晶粒径が 0.01μ mを下回ると高温強度が低下しやすくなり、35μ mを超えると延性が低下する。従って、結晶粒径は 0.01~35μ mであるのが望ましい。

2. 本発明の Cu 合金の製造方法について

本発明の Cu 合金においては、Cu4Ti 、Cu9Zr2、ZrCr2、金属Cr、金属 Zrまたは金属 Agの微細析出を妨げる Cr-Ti 化合物、Ti-Zr化合物、Zr-Cr 化合物等の介在物が鋳片の凝固直後の時点で生成しやすい。このような介在物は、仮に、鋳造後に溶体化処理を施し、この溶体化温度を上げても固溶化させるのは困難である。高

温での溶体化処理は、介在物の凝集、粗大化を招くのみである。 そこで、本発明の Cu 合金の製造方法においては、上記の化学 組成を有する Cu 合金を溶製し、鋳造して得た鋳片を、少なくと も鋳造直後の鋳片温度から 450℃までの温度域において、 0.5℃/s 以上の冷却速度で冷却することによって、合金中に存在する析出 物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たり

の 個 数 が 合 計 で 100 個 / mm²以下 で あ る こ と と し た。

5

10

20

25

この冷却後には、450℃以下の温度域で加工、または、この加工の後に 280~550℃の温度域で 10 分~72 時間保持する熱処理に供することが望ましい。 450℃以下の温度域での加工および 280~550℃の温度域で 10 分~72 時間保持する熱処理を複数回行うことが更に望ましい。最後の熱処理の後に、上記の加工を施してもよい。

(A) 少なくとも鋳造直後の鋳片温度から 450℃までの温度域 15 における冷却速度: 0.5℃/s 以上

Cr-Ti 化合物、Ti-Zr 化合物、Zr-Cr 化合物等の介在物、Cu4 Ti、Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag は 280℃以上の温度域で生成する。特に、鋳造直後の鋳片温度から 450℃までの温度域における冷却速度が遅いと、Cr-Ti 化合物、Ti-Zr 化合物、Zr-Cr 化合物等の介在物が粗大に生成し、その粒径が 10μ m 以上、更には数百μ m に達することがある。また、Cu4 Ti、Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag も 10μ m 以上に粗大化する。このような粗大な析出物および介在物が生成した状態では、その後の加工時に割れや折れが発生する恐れがあるだけでなく、時効工程での Cu4 Ti、Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag の析出硬化作用が損なわれ、合金を高強度化できなくなる。従って、少なくともこの温度域においては、0.5℃/s 以上の冷却速度で

鋳片を冷却する必要がある。冷却速度は大きい程よく、好ましい 冷却速度は、2℃/s 以上であり、さらに好ましいのは 10℃/s 以上 である。

(B) 冷却後の加工温度: 450°以下の温度域

5 本発明の Cu 合金の製造方法においては、鋳造して得た鋳片は、 所定の条件で冷却された後、熱間圧延や溶体化処理等の熱間プロセスを経ることなく、加工と時効熱処理の組み合わせのみによって最終製品に至る。

圧延、線引き等の加工は、450℃以下であればよい。例えば、連 続鋳造を採用する場合には、凝固後の冷却過程でこれらの加工を 行ってもよい。450℃を超える温度域で加工を行うと、加工時に Cu4Ti、Cu9Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zrまたは金属 Agが粗大 に析出し、最終製品の延性、耐衝撃性、疲労特性を低下させる。 また、加工時に上記の析出物が粗大に析出すると、時効処理で 15 Cu4Ti、Cu9Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zrまたは金属 Agを微細 に析出させることができなくなり、Cu合金の高強度化が不十分と なる。

加工温度は、低いほど加工時の転位密度が上昇するので、引き続いて行う時効処理で Cu₄Ti、Cu₂Zr₂、ZrCr₂、金属 Cr、金属 Zrまたは金属 Ag 等をより微細に析出させることができる。このため、より高い強度を Cu 合金に与えることができる。従って、好ましい加工温度は、250℃以下であり、より好ましいのは 50℃以下である。25℃以下でもよい。

20

なお、上記の温度域での加工は、その加工率(断面減少率)を 25 20%以上として行うことが望ましい。より好ましいのは 50%以上 である。このような加工率での加工を行えば、それによって導入 された転位が時効処理時に析出核となるので、析出物の微細化を

もたらし、また、析出に要する時間を短縮させ、導電性に有害な 固溶元素の低減を早期に実現できる。

- (C) 時効処理条件:280~550°Cの温度域で 10分~72時間保持する
- 5 時効処理は、Cu₄Ti、Cu₂Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zrまたは金属 Ag を析出させて Cu 合金を高強度化し、あわせて導電性に害を及ぼす固溶元素(Cr、Ti等)を低減して導電率を向上させるのに有効である。しかし、その処理温度が 280℃未満の場合、析出元素の拡散に長時間を要し、生産性を低下させる。一方、処理温10 度が 550℃を超えると、析出物が粗大になりすぎて、析出硬化作用による高強度化ができないばかりか、延性、耐衝撃性および疲労特性が低下する。このため、時効処理を 280~550℃の温度域で行うことが望ましい。望ましい時効処理温度は 300~450℃であり、更に望ましいのは、350~400℃である。
- 15 時効処理時間が 10 分未満の場合、時効処理温度を高く設定しても所望の析出量を確保できず、72 時間を超えると処理費用がかさむ。 従って、280~550℃の温度域で時効処理を 10 分~72 時間の範囲で行うのが望ましい。典型的な時効処理時間は、1~5 時間である。
- 20 なお、時効処理は、表面の酸化によるスケールの発生を防ぐために、還元性雰囲気中、不活性ガス雰囲気中または 20Pa 以下の真空中で行うのがよい。このような雰囲気下での処理によって優れたメッキ性も確保される。
- 上記の加工と時効処理は、必要に応じて、繰り返して行っても
 25 よい。繰り返し行えば、1回の処理(加工および時効処理)で行
 うよりも、短い時間で所望の析出量を得ることができ、Cu4Ti、
 Cu9 Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag をより微細に析

出させることができる。このとき、例えば、処理を2回繰り返して行う場合には、1回目の時効処理温度よりも2回目の時効処理温度を若干低くする(20~70℃低くする)のがよい。このような熱処理を行うのは、2回目の時効処理温度の方が高い場合、1回目の時効処理の際に生成した析出物が粗大化するからである。3回目以降の時効処理においても、上記と同様に、その前に行った時効処理温度より低くするのが望ましい。

(D) その他

5

15

本発明の Cu 合金の製造方法において、上記の製造条件以外の10 条件、例えば溶解、鋳造等の条件については特に限定はないが、例えば、下記のように行えばよい。

溶解は、非酸化性または還元性の雰囲気下で行うのがよい。これは、溶銅中の固溶酸素が多くなると後工程で、水蒸気が生成してブリスターが発生する、いわゆる水素病などが起こるからである。また、酸化しやすい固溶元素、例えば、Ti、Cr等の粗大酸化物が生成し、これが最終製品まで残存すると、延性や疲労特性を著しく低下させる。

鋳片を得る方法は、生産性や凝固速度の点で連続鋳造が好ましいが、上述の条件を満たす方法であれば、他の方法、例えばイン
20 ゴット法でも構わない。また、好ましい鋳込温度は、1250℃以上である。さらに好ましいのは 1350℃以上である。この温度であれば、Cr、Ti および Zr を十分溶解させることができ、また Cr-Ti 化合物、Ti-Zr 化合物、Zr-Cr 化合物等の介在物、Cu₄Ti 、Cu₂Zr2、ZrCr2、金属 Cr、金属 Zr または金属 Ag 等を生成させないからである。

連続鋳造により鋳片を得る場合には、銅合金で通常行われる黒鉛モールドを用いる方法が潤滑性の観点から推奨される。モール

ド材質としては主要な合金元素である Ti、Cr または Zr と反応しにくい耐火物、例えばジルコニアを用いてもよい。

実施例1

5 表 1 ~ 4 に示す化学組成を有する Cu 合金を高周波溶解炉にて 真空溶製し、ジルコニア製の鋳型に深さ 15mmまで鋳込み、鋳片 を得た。希土類元素は、各元素の単体またはミッシュメタルを添 加した。

表 1

				3 2	, ,				
合金	化学組成	(質量%、發	部:Cuおよび	(不純物)	合金	化学組成	以質量%、發	部:Cuおよび	「不純物)
No.	Cr	Ti	Zr	Ag	No.	Cr	Ti	Zr	Ag
1	5.60*	0.02	_	6.01*	31	_	1.01	3.01	
2	4.50*	6.01*	0.05	_	32	-	3.00	2.99	_
3	5.40*	0.08	5.20*	! - !	33	0.10	4.99	2.98	_
4	4.62*	i –	5.99*	-	34	0.11	5.00	0.10	2.10
5	0.11	0.10	5.00		35	0.12	-	0.99	_
6	0.12	1.01	_	5.00	36	0.18		2.99	-
7	0.18	2.98	[-	-	37	0.10	 	4.99	_
8	0.10	4.98	j –	_	38	1.01	2.00	0.11	_
9	1.00	0.12		_	39	0.99		1.02	_
10	1.02	0.99	0.50	0.25	40	1.01	_	2.99	0.25
11	1.02	2.99	0.10	-	41	0.99	_	5.00	_
12	2.01	0.11	-	- 1	42	2.00	-	0.12	l –
13	1.99	1.01	-	-	43	1.97	_	0.98	
14	2.99	0.12	_	0.10	44	2.01	_	3.01	i – i
15	3.00	1.00			45	1.99	_	4.99	0.10
16	2.98	3.01		-	46	3.01	_	0.10	1.00
17	2.99	4.98	_	-	47	3.01	-	1.01	_
18		0.10	0.11	3.40	48	2.99	_	3.00	-
19		0,99	0.12	-	49	2.98		4.99	_
20		2.99	0.18		50	2.50	0.01	_	_
21	_	4.99	0.10		51	0.06	0.01	_	
22	_	0.11	1.01	-	52	0.99	1.50	-	0.04
23	0.50	1.02	0.99	-	53	0.01	0.07	_	5.00
24	-	2.52	1.52	_	54	_	0.01	0.02	_
25		5.00	0.99	0.25	55		0.03	0.05	0.02
26		0.12	2.00		56	_	0.05	0.01	_
27	_	0.98	1.97	-	57	0.02	_	1.99	0.01
28		3.01	2.01	-	58	0.98	1.50	0.01	_
29	_	4.99	1.99	-	59	1.02	2.00	0.06	_
30		0.10	3.01		60	0.02		2.00	_

^{*}は、本発明で規定される範囲を外れることを意味する。

嵌2

	<i></i>																_								rc	1/4) 1 4	004	*/ ()	711	50
	第5群 元素合計				0.300			0.011	0.050			0.010						0.051			0.200			0.001							
	第5群元素				Sb:0.3			Bi:0.001,Hf:0.01	Hf:0.05			Sr:0.01						In:0.05, Tc:0.001			Hf:0.20			Sb:0.001						•	
	第4群 元素合計	0.010	ı	l	1	1	ı	ı	ł	ı	1	1	ı	1	1.7	1	1	ı	1	0.001	1	I	1	ı	1	1	1	1	l	ı	0.35
	第4群元素	14:0.01	•					•							Y:0.5,La:1.2					Mg:0.001											Mg:0.1,Nd:0.2,Y:0.05
KK指数)	第1~3群 元素合計	0.001	4.50	2.00	0.00	2.00	2.00	0.32	0.00	1.02	2.00	9.0	3.50	0.22	0.58	0.79	29.2	3.26	2.00	0.04	1.13	08'0	3.60	3.00	3.00	5.00	2.00	0.41	0.26	0.311	2.08
化学組成(質量%、残部:Cuおよび不純物)	第3群元素		Ni:1.20				Ni:0.01,Se:3.00	Zn:0.01						Zn:0.21		Ni:0.79					Ni:0.12		Te:3.00	Zn:3.00	Ni:3.00				Zn:0.25	•	
化学組成(質量	第2群元素		Si:2.10,W:1.20	Sn:5.00		Fe:5.00	Sn:1.49,Fe:0.49,Ta:0.01	Sn:0.31		Sn:0.99,Fe:0.01,Si:0.01	Al:5.00	Sn:0.42,Mn:0.01,Co:0.01,Al:0.20	Sn:0.21,Si:0.49,W:2.80		Sn:0.58		Mn:0.01,Al:0.01,V:2.50	Al:0.35,Mo:2.46,Ge:0.45	Si:2.00	Nb:0.02,Mo:0.02	Fe:0.01,Co:1.00	Sn:0.01,Co:0.49,Ta:0.30	Fe:0.10			Si:5.00	Nb:5.00	Sn:0.41		Al:0.31	Sn:1.43,Al:0.65
	約1群元素	P:0.001								P:0.010				B:0.010			P:0.100						B:0.500							P:0.001	
	Ag	ı	0.22	1	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	0.10	1	1	1	ı	5.00	ì	ı	1	1	ı	1	ı	1	ı	1	1	1
	Zr	1	1	ì	1	0.10	0.49	0.72	ı	i	1	1	1	1	0.35	0.52	ı	ı	l	l	ì	1	3.00	1	ì	1.01	1.00	1	66.0	0.99	1.08
	ï	1.56	2.00	1.99	2.05	1.99	2.02	2.01	1.98	1.93	1.95	2.00	1.98	2.01	1.98	1.99	1.98	1.98	2.02	1.79	2.02	1.99	2.01	1.99	2.00	2.01	1.99	1.50	1.99	1.99	1.95
	ర	1.03	0.97	96.0	1.01	0.99	1.01	1.02	0.99	1.03	1.01	1.01	1.02	0.98	1.02	0.99	1.01	0.99	96.0	96.0	1.02	1.03	0.99	1.00	96.0	1.02	1	0.99	1	ı	0.08
合金	No.	61	62	63	64	65	99	29	89	69	20	71	72	73	74	75	92	7.7	78	79	80	81	82	83	84	85	98	87	88	68	90
		_	_		_		_	_		_	_			_	_								_	_							

V	/O	2004/	070	070	0—			г					_					_				-			F	PC1	[/ J]	P2 0	04	/00	115	0_	ł
		第5群 元素合計 7			0.240	 .							0.020										0.110							0.220			
		第5群元素			In:0.24								Sb:0.010,In:0.01										Sb:0.1,Hf:0.01							In:0.1, Bi:0.12			
		第4群 元素合計	i	i	1	1	1	1	ı	ı	1	ı	1	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	ì	i	ı	1	1	ı	0.25	0.5		1	1	味する。
		第4群元素																										Mm:0.25	Sc:0.3, Gd:0.2				Mmは、ミッシュメタルを意味する。
	(不能物)	第1~3群元素合計	0.03	1.02	0.45	1.01	2.01	3.11	1.07	1.56	2.00	1.92	90.0	2.53	2.00	2.30	0.01	3.01	2.00	3.50	2.11	5.00	3.00	3.56	4.20	2.50	2.00	0.70	2.41	0.45	0.61	99'0	
表 3	化学組成(質量%、残部:Cuおよび不純物)	第3群元素	Ni:0.01,Te:0.01	Zn:0.01		<u>.</u> .		-		Te:1.46		Se:1.52								Zn:0.50	Se:0.01		Zn:3.00		Ni:1.00	Ni:1.00				Te:0.45		Zn:0.01	
	化学組成(質	第2群元素	V:0.01	Sn:0.31,Fe:0.31,Si:0.39	Sn:0.45	Sn:1.00,Si:0.01	Al:2.00,W:0.01	Co:0.01,Ge:3.10	Sn:0.20, Co:0.40, Si:0.47		Co:2.00	Si:0.40	Mn:0.01,Si:0.05	Mn:0.53,Si:2.00	Mn:5.00	W:2.30	Sn:0.01	Ge:3.01	Ta:5.00	Si:2.00,V:1.00	Fe:0.10,Al:1.00,Si:1.00	Mo:5.00		Al:3.52,Si:0.04	Fe:3.20	Sn:1.50	W:5.00	Sn:0.2,V:0.5	Sn:0.4,Nb:2.01		Sn:0.41,Mn:0.01,Al:0.19	Sn:0.19,Si:0.48	
		第1群元素								B:0.100		,				B:0.001																	
		Ag	1	ı	ı	ı	1	1	ì	1	ı	-	1	1	ı	ı	1	1	ı	0.25	ļ	1	1	ı	ı	0.25	1	1	1	ı	ı	1	
		Σr	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	66.0	0.99	1.00	1.01	1.01	1.01	66.0	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	1.01	1.99	2.01	1.99	2.01	2.00	2.01	1.98	2.03	1.99	2.01	2.01	
		T	2.01	2.01	2.01	1.99	2.00	2.00	2.00	1.98	1.99	1.99	1.99	2.01	2.01	2.01	1.98	1.98	1.98	2.00	2.00	1	1	1	1.00	0.51	0.75	ı	ı	1	ı	1	
		Cr	0.49	0.73	1	1	ı	ı	ı	ı	0.29	0.45	ı	ı	ı	ı	'	3.00	ı	1	1.02	1.00	0.98	0.99	0.99	1.00	1.01	1.02	1.08	0.99	96.0	1.01	
	合金	No.	16	92	93	94	95	96	97	98	66	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		22	

22

4	P
K	20 4

	第5群元素合計								0.035				-	0.130			3.5*	0.020	0.010	1.4*	0.980	0.280	0.010	090.0	0.130	090'0	0.200	0.031	0.201	0.202	0.201	
	無影							_								_	3	<u>.</u>	<u> </u>	<u>-</u>	0.6	0.2	<u></u>	<u>.</u>	-0	0.0	0.2		0.5	0.5	0.2	
	第5群元素								Sb:0.005, Sr:0.03					Hf:0.13			Bi:3.5*	Bi:0.020	Sr:0.01	In:1.4	Sr:0.98	Ga:0.2, Rb:0.08	Au:0.01	Tl:0.04, Po:0.02	Pd:0.1, Os:0.03	Re:0.05,Tc:0.01	Ba:0.2	Rh:0.03, Tc:0.001	Cs:0.001, Ba:0.2	Rb:0.002, Bi:0.2	Re:0.001, Hf:0.2	
	第4群 元素合計	1	1	1	0.4	ı	1	1	1	0.4	ı	ì	ı	1	3.0*	1	١	3.4*	3.4*	3.0*	ı	0.011		0.021	0.103	I		0.001	0.102	0.2		味する。
	第4群元素				Nd:0.3,Ce:0.1					Mm:0.3,Li:0.05					Ca: 1.0, Li:1.0, Mg1.0			Sc:1.6, La:1.8	Y:3.4	Ca:1.2, Ce:2.8		Mg:0.01, Ca:0.001		La:0.01, Nd:0.011	Ca:0.1, Gd:0.003			Sm:0.001	Ce:0.002, Li0.1	La:0.2		Mmは、ミッシュメタルを意味する。
(木賞物)	第1~3群 元衆合計	2.22	2.00	0.39	0.50	3.09	2.52	3.00	0.31	2.80	2.00	3.20	3.01	0.23	3.45	9.1*	\$6.9	2.02	2.60	90.0	4.65		0.40	0.37	0.01	0.81	0.85	0.05	0.07		0.01	
化学組成(質量%、残部:Cuおよび不純物)	第3群元素					Se:1.00		•				Zn:3.00	Ni:3.00		Te:1.00	Ce:2.40,Se:3.10*	Ni:2.8			Se:2.40	Te:0.42		-		Zn:0.01	Ni:0.05, Te:0.04	Zn:0.4	Se:0.05	*****			
化学組成(質量	第2群元素	Ta:2.20	Co:5.00	Si:0.39		Si:1.00,Ta:0.99	Mn:0.52,Si:2.00	Si:1.00,Nb:0.50,V:0.50,W:0.50	Al:0.11,Si:0.20	Sn:2.41,Al:0.19,Si:0.2	Ge:5.00		Nb:0.01	Fe:0.15,Sn:0.08	Si:2.40	W:1.50,Mo:2.1	V:0.5,Fe:2.6	Si:2.01,V:0.01	Sn:1.20,Co:0.20,Nb:1.10,Ge:0.10	Al:0.01	Sn:0.50,Ta:2.40,V:1.23		Sn:0.4	Co:0.05, Sn:0.32		Mn:0.5, Nb:0.21, Ta0.01	Sn:0.45		Fe:0.02, Si:0.05		Mo:0.01	જ
	第1群元森	B:0.020			P:0.500	B:0.100						P:0.100,B:0.100			B:0.050					P:0.050	P:0.100			P:0.001					B:0.002			*は、本発明で規定される節囲を外れることを意味する。
	Ag	1	1	1	ı	0.25	1	1	1	ì	1	1	3.00	1					6.00*						0.01				4.06	0.05		6倍四%
	Zr	1.98	2.01	1.98	2.02	2.01	2.01	1.99	2.03	1.98	2.00	1.98	2.01	2.00	5.20*	1	5.32*	1	1	5.48*	5.01#	1	ì	1	1	1	0.01	0.02	4.02		2.03	定される
	Ti	1	0.31	0.49	1	1	1	ı	1	ı	3.00	ì	i	96.0	ı	5.6*	1.25	0.05	0.05	2.01	5.51*	2.02	1.51	1.02	1.82	1.59	2.01	2.49	1	1	1	発明で携
	ť	1.02	1.01	1.00	1.00	0.99	76.0	1.02	1.00	1.01	96.0	1.01	0.97	0.99	4.10*	4.5*	5.22*	4.52*	4.99*	4.20*	1	0.01	1.00	0.04	4.01	1.02	2.02	0.05	0.03	1.22	2.21	¥ は、本
合金	No.	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148		150	

得られた鋳片を、鋳造直後の温度(鋳型から取り出した直後の温度)である 900℃から 450℃までの温度域において噴霧冷却により所定の冷却速度で冷却した後、切断と切削により厚さ 10mm×幅 80mm×長さ 150mmの圧延素材を作製した。

5 比較のために一部の圧延素材については、950℃で溶体化熱処理を行った。これらの圧延素材に室温にて圧下率 80%の圧延(1回目圧延)を施して厚さ 2mm の板材とし、所定の条件で時効処理(1回目時効)を施して供試材を作製した。一部の供試材については、更に、室温にて圧下率 95%の圧延(2回目圧延)を行って厚さ10 0.1mmとし、所定の条件で時効処理(2回目時効)した。

これらの製造条件を表 5 ~ 9 に示す。 なお、表 5 ~ 9 において 上記の溶体化処理を行った例は、比較例 6、8、10、12、14 および 16 である。

このように作製した供試材について、下記の手法により、析出 15 物および介在物の粒径および単位面積当たりの合計個数、引張強 度、導電率、耐熱温度および曲げ加工性を求めた。これらの結果 を表 5 ~ 9 に併記する。

<析出物および介在物の合計個数>

各供試材の圧延面に垂直で、且つ圧延方向と平行な断面を鏡面 20 研磨し、アンモニアおよび過酸化水素水を体積比 9 : 1 で混合した腐食液でエッチングした後、光学顕微鏡により 100 倍の倍率で 1 mm×1 mm の視野を観察した。その後、析出物および介在物の長径(途中で粒界に接しない条件で粒内に最も長く引ける直線の長さ)を測定して得た値を粒径と定義する。更に、粒径が 10 μ m 以 25 上の析出物および介在物のうち、1 mm×1 mm 視野の枠線を交差するものを 1/2 個、枠線内にあるものを 1 個として合計個数 n1 算出し、任意に選んだ 10 視野における 個数 N(=n1+n2+・・・+n10)

の平均値 (N/10) をその試料の析出物および介在物の合計個数と 定義する。

< 引 張 強 度 >

上記の供試材から引張方向と圧延方向が平行になるように JIS Z 2201 に規定される 13B 号試験片を採取し、JIS Z 2241 に規定される方法に従い、室温 (25℃) での引張強度 [TS(MPa)] を求めた。

< 導 電 率 >

上記の供試材から長手方向と圧延方向が平行になるように幅
10 10mm×長さ 60mm の試験片を採取し、試験片の長手方向に電流を流して試験片の両端の電位差を測定し、4端子法により電気抵抗を求めた。続いてマイクロメータで計測した試験片の体積から、単位体積当たりの電気抵抗(抵抗率)を算出し、多結晶純銅を焼鈍した標準試料の抵抗率 1.72μΩ・cm との比から導電率
15 [IACS(%)]を求めた。

<耐熱温度>

上記の供試材から幅 10mm×長さ 10mm の試験片を採取し、圧延面に垂直で、且つ圧延方向と平行な断面を鏡面研磨し、正四角錐のダイヤモンド圧子を荷重 50g で試験片に押し込み、荷重とくぼみの表面積との比から定義されるビッカース硬度を測定した。 更に、これを所定の温度で 2 時間加熱し、室温まで冷却した後に、再びビッカース硬度を測定し、その硬度が加熱前の硬度の 50%になる加熱温度を耐熱温度とした。

<曲げ加工性>

20

25 上記の供試材から長手方向と圧延方向が平行になるように、幅 10mm×長さ 60mm の試験片を複数採取し、曲げ部の曲率半径(内 径)を変えて、90°曲げ試験を実施した。光学顕微鏡を用いて、 試験後の試験片の曲げ部を外径側から観察した。そして、割れが発生しない最小の曲率半径をRとし、試験片の厚さtとの比B(=R/t)を求めた。

Г	7.		LET	Т				_	Т	_			7					Т					Т				7	_				Т					٦	
-	1	田げ温工体	即即	C) C) C	0	0	0	0	00) () C) () C		0	0	C	0) C	0	0	0	ŏ) C) C	<u> </u>) C) C) C) C	1	
	10.1		2 2 3 3	-	۰ ۵	1 00) YC	-	2	4	Ħ	8	-	N 0	N C	۷,	⊣ 6	1/10	9	4	۰,-	10		۴ 6	9 00	→	8	7	9		ω·	4/	<u>ه</u> د	- c	9 0	ء -	9	
###		能量		200	3 5	450	450	200	450	500	200	200	500	200	200	200	200	200	200	450	200	202	200	450		200	20.0	200	200	200	200	200	200	2 2	9 5	3 5	36	
		導電車	8	9	3 5	Q 6	3 5	9	88	15	89	31	62	31	27 ;	18	20 %	18	14	1 5	2 2	2 6	5 6	6 6	3 L	3 4	32	31	14	47	28	12	음,	ر ا	0 4	9 6 6	JC	۶¢
		記述		100	010	1178	1950	2008	885	1305	720	915	750	920	1180	007	750	1969	1450	1390	78.1	707	1961	1100	1489	785	934	970	1492	789	941	1210	1376	1520	က္က	1080	1142	で意味す
	(<u></u>	(m);	2 6	2 6	07 0	9 5	2 6	200	6.0	œ	8	32	유 (m (-	32 5	3 5	9 0	9 -	7 5	7 6	†	o +	٦ ٢	5. 6	56	19	0.1	ဓ္	17	П	8.0	0.02	7,	<u>۔</u>	77	0個数18
	(Θ	(H)	/ HIII/E	2 2)) (3 4	o 6	8 6	rc.	000	20	22	60	20	9	ကင	26	8 5	3 8	3 2	8 8	70	3 5	င္ပ	윽 c	2	23	27	22	ಜ	14	13	13	0 ;	22 5	13	味する。 およがふ卉物のうち類径が10gm以上ものの単位面積当たりの個数」を意味する。
		器心理	車						1			10b																									_	の単位]
IJ		2回目	温か	3 5	25	950	20 2	350	250	350	350	350	350	350	320	350	350	250	200	350	1	350	000	320	١	250 250 250	350	320	350	350	350	320	320	320	350	350	320	上もの
表		田班	せ	Î Î	0.1	0.1		0.7	7.5	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.0	7.5	T.0	7.7	O.1	7,	0.1	7.0	0.1	1.0	1:0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	73 m 77 0
	.,	2回目	温の	3	52	22	22	25 F	S S	3 5	3 %	22	25	32	25	22	22	22	S 5	3 5 5 7	8 8	52 5	8	22	22	3 5	9 ç	32	25	25	25	25	25	22	22	22	22	节径が1
	製造条件	回目熱処理	聖		Z Z	ਕੂ :	g:	ਧੂ :	Z d	4 4	ا ا	a	2h	2h	Zp	<mark>у</mark> р	Zh	Zh 2:	ų,	42 s	д;	ਬ ਹ	ųz	ZP ZP	a :	g :	2 6 2 6	2h	2h	$^{2\mathrm{h}}$	2h	2h	2h	윊	2h	ଷ	2	のうち
	御	1回目	温度	9	400	99	400	2 5	9		Q Q	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	9	400	400	9	9	900	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	今件钱
		1回目圧延	はは、	(BB)	2.0	2.0	2.1	6:0	0.2	 	0 0																	1.9								2.1		
		1回	温度	9	22	22	22	22	22	0 2	8 £	22	22	25	22	25	22	25	25	25	25	25	25	25	22	22	2 g	25	25	25	25	22	25	22	22	22	22	urs) 例 2
		中华	四四	300	11	10	27	#	6	3:	٥ ټ	, e	11	12	11	6	91	01	# :	12	07	ន	2	6	6	<u></u>	Ξ:	12	11	6	10	10	10	6	21	Ħ	=	問」の「h」は時間(honus)を簡・「今会由」ななかながあるがます。
	{	和制	No.		ഹ	9	7	œ	6	3;	161	13 5	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	24	22	9 6	2 8	29	30	31	32	33	34	35	98	37	F.Jtt
		.	K K		-	63	က	せ	<u>م</u>	ء 0	~ 0	0 05	10	11	12	13		_1					i		22	23	24.5	8 %	27	28	29	30	31	32	33	34	35	「麻 <u>間」の</u> (1) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5
	L																	K		錁	1	密		函					_					_			_	=€

|時間」の「h」「Z時間(hours)を意味する。 ①|大。「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上ものの単位面積当たりの個数」? ②|大。「結晶粒径」を意味する。

_	_					_							_	_				т					Τ-						_	_	_						\neg	
	4	Ħ H	距	0	0	0)() C	C	C	0	C	0	C	C	0	C	0	0	C	0	C	00	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	이	
	1	田けば上位	<u>§</u>	1	67	87	တ	- 0	N C	4 C	-	- 8	0	1 4	i or	o 61	o 07	6	1 C	1 00	o er	ه د	6	o 67	9 00	o cr	0	က	87	87	87	က	2	Ø	က	87	2	
	世史		点 で は で	200	200	200	200	200	200			200	202	200	750	2 2 2	450	450	200	3 5	8 6	450	3 2	3 2	2 4	450	450	550	500	450	450	450	550	450	450	200	450	
2	*	海電車		t				十				G 67	†		_			T					T														\exists	Й
	-			┡				4					╀					╁					╀					╀					\vdash		_		\dashv	1
			MPa)	750	854	8	118	720	**************************************	£ 25		, y		2 6	1 5	100	100	2 2	0 0	3 6	0 0	2 8 6	2	2 5	7 5	207	3 5	101	102	106	5.	106	100	95	100		88	Wite 1 th 2
		0	(m m)	2	ដ	9	-	္က	61	23 ·	⊣ 7	4. c	2	ء د	7.0	음 <u>,</u>	۰ -	Ţ	7 7	cr c	٠.	7 £	4 5		٠,	ကင	4 66	0	ا ا	ا ا	1 5	۱ مر	6	12	, co	~	22	16年末 14年77
		Θ	(E/mm ²)	8	25	6	0	25	82 9	Z# ;	22	27	8	3 0	ю «	> {	္က ရ	2 9	27 6	20 8	g (- 8	8	3 €	2	က ဗိ	ф.	35	2 2	Q Q	7 2	5 8	42	2	e oc	, 85	29	1 17
		多曲	中国	15	10P	10b	10b	힘	다. 다.	10 10	10h	g ;		101 101 101 101	do i	TOP:	10p		10p	д;	101	10p		10p	10p	10p	1 1 1 1 1	100	100	1 5	1 6	101	5	16	16	10	1	
ဖ	-	2回目熱	温度時間	2 6	320	350	350	350	320	320	350	350	ng:	350	320	320	350	350	350	350	320	320	250	350	320	320	320	250	2 6	2 2	000	200	350	0 6	950	2 2 2	} I	
表		\vdash		-+-				_				0.1						$\neg \tau$		_			П					1					1					
		2回目	調像	3 8	3 %	2 2	2 23	22	25	52	22	22	22	25	22	52	22	22	22	25	- 22	22	22	52	22	22	53 5	22	0 2	0 2	0 10	8 g	3 4	3 2	0 4	3 6	3 1	
	與浩条件	:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		_			⊢		-		-1	_					-				┪					┰					7				4 K	
	白	1回目熱処理	温度	3 5	3 5	2 E	\$ \$	604	<u>\$</u>	400	400	400	400	400	400	400	400	40	400	400	400	400	400	400	400	400	9	400	96	90 4	400	400	900	204	900	90°	3 9	
		目圧延	厚さ			1.7	9 5	20.2	1:9	1.9	2.0																											味する
		1回目	調政	() ()	G 2	0 6 7	3 5	2 23	23	22	25	22	25	22	22	22	22	25	25	22	22	22	22	25	22	22	22	22	22	52	22	25	22	07 7	22	S 5	2 2	urs)を結
		一年代	No. 協度 温度	3	2 5	3 0	ء م ح	2 2	6	6	10	12	91	10	H	11	12	10	11	10	6	10	20	10	11	10	2	9	ດ :	2	2	2	=		12	7	3 ∘	io()eii
		合命	No.		88 8	£ 6	3 €	1.67	23	4	45	46	47	48	49	61	62	63	79	65	99	67	89	69	20	77	72	73	74	75	92	11	78	?	8	E (22 8	計
	ľ		区	_			-		_		_			ı					•			54	22	•													69	
	L		<u></u>							_								K		뫲		溜		田														世

・時间」の・n」「写時间(hours)を意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶滋径」を意味する。

_										_																						_	_			_	_	
	144	H H	宇宙	c) (C) (C	0	0	0	0		00) C)() C) () () () C) C	00) C	0	0	0	0 (00	\downarrow) ()() () C	2	
	74.4	田丁温工品	α ξ	2	n (00	00	0 00	2	00	က	က	2	က	c	N 0	, c	2	7	n (n c	N C	٥	200	o c	4 c	4 m	8	73	07	C) (20	N (N (N 6	40	4	
1	4,4	能 程 理	通気	3	450 200	200	000	200	202	200	200	009	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	000		200	200	200	200	200		2000	200	200	20.00	3	
		導電率		<u> </u>	20 0	20 6 20 6	0 0	0 6	34	8	68	25	45	88	8 8	32.5	9 8	20,00	8 8	3 6	7 6		င္က	8 8	9 6	32 22 24	20	27	33	32	32	220	79	S	3.5	င္က ဇ	07	!
		引躍	短河	(MPa)	1058	1059	QCOT	1056	1006	1059	1059	1123	982	1067	1058	978	1082	1055	1056	1050	1062	980	288	1060	CONT	266	1058	1100	980	950	982	1000	1005	984	796	1005	220	
	(<u>@</u>		(Em)	ر م	m -	4 (жо с	2 10	-		1.3	21	-	,- 1 !	77	07	20	ro :	2	20 ;	[]	AT	m -	4, 4	87 7	2 2		16	22	14	80	12	12	77	12	27	
		Θ		(個/mm,)	32	92 :	Ξ;	77 0	200	> 5	; <	. 84	45	12	88	당	ග ්	82	56	24	0 !	47	2.9	4 2 °	5 ;	¥ 8	<u> </u>	12	74	32	42	33	8	68	22	13 6 13	22	
		熱処理	整	2	10h	10p	10p	10p		1 1	1 5	101	10h	10h	10h	10h	10h	10 P	10h	10h	10h	10p	E E	10p	10p	10h	<u> </u>	100	10h	10h	10h	10b	10h	10b	10h	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1001	
7		回回	調風	છ	350	350	350	320	250	000	200	350	350	350	320	350	350	320	350	320	350	350	320	350	350	320	350	320	350	350	350	350	350	350	320	350	200	
表		田湖	層な	(mm)	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	7,7	7. 0	: -	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1:1	2,1	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		2回目	調度	ઈ	22	23	22	8	22	S S	9 g	3 %	25	25	22	22	22	22	25	22	22	22	22	22	22	22	22	32.5	25	25	22	22	22	25	22	22	25	
	製造条件		超型	_					7											•								Т								ਪ ਟ	\neg	
	E	1回目熱処理	温度	<u>ည</u>	400	400	400	400	400	400	3 5	9 9	9	96	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	\$	400	400	400	400	400	400	400	400	\$	۰
			真さ	(mm)	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	0.2	0.0	200	2.0	2.1	2.1	1.9	2.1	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	F.3	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	10年する
		100	迴極	ည	25	22	22	22	28	25	S 5	3 %	25.5	25	22	22	22	22	25	22	22	25	25	22	22	22	8	62 K	22.22	22	22	25	22	22	22	25	25	urs) 松鼠
		母史	四回	(%) (%)	91	9	11	ន	=		23 :	= =	1 2	10	6	12	91	11	10	9	6	9	11	10	6	10	21	195	G	01	2	10	11	12	=	П	Ħ	李誾(ho
	Š	(□	Ş	o E					_					_					┞—					<u> </u>				4-					<u> </u>			117		Ξ
		1	XI T		7.1	22	73	74	75	9/	11	© 6	2 &	81	82	83	84		_	_	_	_	8	1	92	93	94	e S	2 6	86	6	100	101	102	103	104	105	装置 (の
	L				L											_		₩		뫲		溫	_	室													_	Ξ

「時間」の「h」は時間(hours)を意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶泣徑」を意味する。

Γ	1	뷔	雷	0	0) C) C) C	0	0	0		<u></u>				<u> </u>) C) C	00	0	0	0	0 (<u> </u>)() (00	
	- 14 E 44	田子型上は	<u>ر</u> و	α	01	N (20 00	77 0	N C	4 0	4 0	1 01	2	က	οq .	07 0	7,	٦,	٠,	٦,		╣,		٦,	n 0	4 0	8	7	~		-		N 6	N C	9 -	# 07	,
į	-			200	200	200		2000	000	000	000	200	009	200	200	200		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	550	450	220	220	450	450 7.7	550		450	2
3	¥.	海電車						\dagger		_							†					+			_		T				1					- 43	1
	-	引張一時						+					L				+					+					╄				-					146/	- :
	j	<u>m</u> ?		9.	<u>8</u>	8	ස් 	5 5	š \$	2 5	# S		9	디	<u>გ</u>	8	65	<u>ن</u> ق		<u></u>	<u> </u>	0	<u> </u>	<u>જ</u> ;	3 E	∞ ∂	121	6		<u>-</u>	6	œ (; دُد	2 5	77 7	— 	-
	(<u>®</u>	(E m)	18	15	14	# :	91	22 c	ъ ;	2 c	- 6	∞	_	13	12	24	္က	္က	88	32	8	28	စ္တ (_ଲ	23 g	87	25	29	30	88	32	24	61 8	⊋ ;	120	3
	(Θ	(個/mm ²)	8	9	22	69	2	ខ្ម	3;	£ ;	\$ £	25	81	30	35	82	යි	48	20	32	£	48	15	8 5	8 % 8	15	35	23	28	69	62	82	17	% ,	ۍ ا	OT .
		数処理	虚性	10b	10h	10h	10h	10h	10h	10b	10p	를 든	g	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	15	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10b	10p	10h	TOT
∞		2回目熱処理	温の	350	350	350	350	350	350	350	320	350	320	320	350	350	350	320	320	320	350	320	320	320	320	320	36	350	320	350	350	350	350	350	350	350	200
榖		正证	世 (田田)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3 5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0,1	0.1	0.1	1 6	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0
		2回目压延	温の	22	22	22	52	25	22	22	22	22 2	3 %	22	22	22	22	22	52	22	22	22	25	22	26	26 F	3 %	1 6	8 8	23	25	25	22	22	52	23 E	62
	製造条件	热処理	超	48	ধ	2Ъ	<u>г</u> р	$^{2\mathrm{b}}$	망	2h	<u>гр</u>	셤	4	12	2h	<u>Т</u>	2h	2h	g	Zh	2h	2h	$^{2}\mathrm{p}$	2h	2h	4 2	10 to	1 5	1 %	윊	2h	2h	qz	ųz V	ส	성	Zh.
	毎	1回目熱処理	温の	8	400	400	400	8	9	400	400	400	\$ \$	400	400	400	400	400	400	400	4 00	400	400	400	400	400	3 5	2	8 9	9	400	400	400	400	400	400	₩
		目圧延	(mm)	1 9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	6.1	2.0 2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	1.0	9 6	0.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9	0.0	2.0
		一回目	調を	2 2	22	22	22	25	25	25	25	35 5	8 %	3 5	22	22	22	25	22	25	22	22	25	25	22	22	S &	3 6	3 15	8	25	25	22	22	22	25 5	11 25 2.0 帝間(hours)を意味する
		聚	温度		- G	10	2	10	11	#	21	23 2	3 =	1 6	12	Ħ	10	97	11	11	6	11	6	11	91	9	= =	1 =	1 5	2 2	10	11	0	10	97	유 ;	11 調(ho
	{	知	No.	110	120	121	122	123	124	125	126	127	120	130	131	132	133	20	21	25	23	54	55	26	22	58	g G	3 5	149	143	144	145	146			149	194
			r M	106	107	108	109	110	111	112	113	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	200	1001	133	134	135	136	137	138	139	140	141 時間 1の
	L								_										₩	錁	溫	室			_										_		

・時间」の「h」に時间(hours)を恩味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶粒径」を意味する。

_	_			-		_			_					_					_					-			_	
	1	비	問題		×	1	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1	
		田け割上は	m	3	တ	1	ಸಂ	က	က	က	က	က	က	3	က	က	က	တ	3	က	4	7	9	5	25	ro	1	
1	1	能描	照	9	200	l	320	320	\$	9	350	350	350	320	350	350	350	350	350	350	350	320	350	350	350	320	1	
	"	道雷率		8	41	ì	12	51	42	22	22	29	45	45	43	30	23	28	40	39	15	63	œ	15	21	12	ı	
		温暖	強阻	(MPa)	623	ı	1000	432	009	220	510	723	200	720	710	750	200	780	720	750	980	1420	1205	1063	1059	1059	ı	
		0		(m m)	81	ı	35	68	93	86	82	25	33	42	43	45	49	41	48	52	15	38	12	က	3	83	ı	
		0		(個/mm ²)	>100	1	×100	×100	>100	>100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	×100	> 100	>100	>100	>100	>100	>100	×100	>100	>100	1	
		热処理	10年10日	3	10b	1	10b	10b	10h	10h	10h	10h	10b	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10h	10b	10h	1	
6		2回目	温度	ව	350 10Ъ	ı	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	1	
表		目圧延	宣さ	(mm)	0,1	0,1	0,1	급	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0.1	味する。
		2回目	温度	ව	22	22	22	23	22	25	25	25	25	25	25	22	25	22	25	25	22	22	22	22	25	25	22	ことを意味する
	製油条件	回目熱処理	_	正						Г					Т									2h		2h		4
	稱	1回目	温度	ව	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	範囲を外れる
		目圧延	原さ	(mm)	2.0	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	1	2.1		定される
		100	温度	ည	25	22	22	22	25	25	2 15	ا ا	, K	. K	25	2,52	25.	22	35	22	22	25	25	25	25	25	22	明で規
		報便	超超	(g/g)	12	6	2	11	0.23	٤	200	1	***	ļσ	300	2 5	*	1	860	12	6	10	: #		10		11	が本発
	4	卸加	,	o Z	⁶ -1	* 77	ීත	₽.7	. 6:	6	24	76	30	8	41	41	69	89	č	86	134	135	136	137	138	129°	1400	小品供
			 な		н	2	က	4	ıc	9 6	,	- ca	0 0	۶ د	L				1 12	16	17	18	19	20	21	22	23	#112, 4
	L		_						_						_=	H ‡	数ほ	<u> </u>										

[4]は、化学組成が本発明で規定される範囲を外れることを意味する。 [*]は、製造条件が本発明で規定される範囲を外れることを意味する。 「時間」の「h」は、時間(hours)を意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶塩程」を意味する。

曲げ加工性の欄の「評価」は、引張強度 TS が 800MPa 以下の板材では B ≤ 2.0 を満たすもの、引張強度 TS が 800MPa を超える板材では下記の(b)式を満たす場合を「○」とし、これらを満たさない場合を「×」とした。

5 B ≤ 41.2686-39.4583×exp[-{(TS-615.675)/2358.08}²] ・・・(b) 図 6 は、各実施例の引張強度と導電率との関係を示す図である。
なお、図 6 には、実施例 1 および 2 における本発明例の値をプロットしてある。

表 5 ~ 9 お よ び 図 6 に 示 す よ う に 、本 発 明 例 1~141 で は 、化 学 組成、ならびに析出物および介在物の合計個数が本発明で規定さ 10 れる 範 囲 に あ る の で 、引 張 強 度 お よ び 導 電 率 が 前 述 の (a)式 を 満 た していた。従って、これらの合金は、導電率および引張強度のバ ランスが Be添加 Cu合金と同程度またはそれ以上の高いレベルに あるといえる。また、本発明例 121~131 は、同一成分系で添加量 15 および/または製造条件を微調整した例である。これらの合金に ついては図6中の「△」で示すような引張強度と導電率との関係 を有し、従来来知られているCu合金の特性を持ったCu合金であ るといえる。このように、本発明の Cu 合金は、引張強度および 導電率のバリエーションが豊富であることが分かる。また、耐熱 20 温 度 に お い て も 、500℃ と い ず れ も 髙 い 水 準 が 維 持 さ れ て い た 。さ らに、曲げ特性も良好であった。

一方、比較例 1~4 および 17~23 は、Cr、Ti および Zr のいずれかの含有量が本発明で規定される範囲を外れ、曲げ加工性に劣っていた。特に、比較例 17~23 は、第 1 群~第 5 群の元素の合計含有量も本発明で規定される範囲を外れるので、導電率が低かった。

25

比較例 5~16 はいずれも本発明で規定される化学組成を有する

合金の例である。しかし、5、7、9、11、13 および 15 は鋳込み後の冷却速度が遅く、また、比較例 6、8、10、12、14 および 16 は溶体化処理を行ったために、いずれも析出物および介在物の合計個数が本発明で規定される範囲を上回り、曲げ加工性に劣っていた。更に、溶体化処理を実施した比較例は、同じ化学組成の本発明の合金(本発明例の 5、21、37、39、49 および 85 と比較し、引張強度および導電率に劣る。

比較例 2 および 23 は、2 回目圧延で耳割れがひどく試料採取が不可能であったため特性評価に到らなかった。

10

15

20

5

実 施 例 2

次に、プロセスの影響を調査するために、表2~表4に示すNo.67、114 および 127 の化学組成を有する Cu 合金を高周波溶解炉で溶製し、セラミックス製の鋳型に深さ 15mm まで鋳込み、厚み 15mm×幅 100mm×長さ 130mm の鋳片を得た後、鋳造直後の温度である 900℃から 450℃までの温度域において噴霧冷却により所定の冷却速度で冷却した。この鋳片から表10~12に示す条件で供試材を作製した。得られた供試材について、上記と同様に、析出物および介在物の合計個数、引張強度、導電率、耐熱温度および曲げ加工性を調査した。これらの結果も表10~12に併記する。

被 10

19	3 1048 23 500 3 0.5 1249 15 500 3 15 952 30 500 2 21 834 45 500 2 25 840 41 500 2 22 832 43 500 2 13 920 35 500 2 15 970 85 500 2 23 847 46 400 2 5 1014 29 500 3
19 19 19 19 19 19 19 19	3 1048 23 500 0.5 1249 15 500 16 952 30 500 21 834 45 500 25 840 41 500 22 832 43 500 13 920 35 500 12 928 36 500 15 970 85 500 23 847 46 400 5 1014 29 500
19 19 19 19 19 19 19 19	3 1048 23 0.5 1249 15 16 952 30 21 834 45 25 840 41 22 832 43 13 920 35 12 928 36 15 970 35 23 847 46 5 1014 29
19 19 19 19 19 19 19 19	3 1048 23 0.5 1249 15 16 952 30 21 834 45 25 840 41 22 832 43 13 920 35 12 928 36 15 970 35 23 847 46 5 1014 29
19	3 1048 0.5 1249 16 952 21 834 25 840 22 832 13 920 12 928 15 970 23 847 5 1014
200 25 25 25 25 25 25 25	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 3 2 3 1 1 3 3 3 3
200 200	
No. (Toka) 10目圧症 10目除処理 20目除処理 20目除の理 20目除処理 20目除処理 20目除処理 20目除処理 20目除必证 20目除必证 20日 2	022888252048
No. (20s) (10m)	7. 5- 0 10 0 4 4 - 10 10
Paragraphic	111111111
Page	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
April Apr	
April Apr	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Part Tell Fire Tell Fire Tell Fire	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Part Tell First Tell Tell First Tell	本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本
No.	30 m 10 m
No. (Cos) (Cos)	
No.	000000000000000000000000000000000000000
Part Tell Effect Effect Effect Tell Effect	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Part Tell	************
No. (Cos) (Cos)	101 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Paris Par	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
Paris Par	0.0 0.6 0.6 0.6 8.0 8.0 6.9 6.9 6.9
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
3 5 4 5 5 7 8 3 5 1 3 5 4 5 9 7 8 8 6 6 1 3 5 4 5 9 6 6	
一一名 "我我我我们也是我们就是我们的是我们也是是是是是一个	
A A </td <td></td>	

「時間」の「h」は、時間(hours)を窓吹りる。 「雰囲気」の「Ar」はアルゴンガス雰囲気、「真空」は13.9Paの真空中、「大気」は大気中で時効を行ったことを意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「格晶粒径」を意味する。

	
表	

_	_				_														_				÷					_					_	
	本十年十年	뵈	四百	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (<u> </u>) C) C) C) C) (<u> </u>		
***	1		(R/t)	3	က	87	87	က	2	67	2	7	2	2	8	က	87	2	2	8	87	67	7	7	~	တင	n (~ ·	, c	V	N (m (20	
	1 1	能 (E	38	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	450	200	200	200	200	200	200	200	320	200	200	<u>\$</u>	200	2 2	000	200	3	
	-	·····································	# 8	88	26	35	34	24	7.0	2 22	8	2 2	8	ಜ	34	27	21	49	4	4	45	36	32	27	33	22	52	22	R 8	33 3	77	52	72	
		張	MPa)	920	091	152	296	046	38	027	660	640	946	88	964	142	902	347	364	698	980	920	354	004	345	082	112	27	125	770.	970	83	928	
ŀ	_i_	<u> </u>	E C	┨					╁╴					┪				_	╁	<u>ដ</u>			-	_				┪		9	2	~	2	
-	_		77	1			_		t					╁	_	-	-		t									1					\dashv	
	6	€	(個/m	7.	45	7.5	20 00	3 6	3	-	· C	•	0	0	0	39	22	65	7.7	3	65	18	21	0	17	0	0	9	0 1	0	0	0	27	
	1	興	思证	4	1 4	4 4	1 1	1	Ti	1	i	i	1	ŀ	1	1	ı	ı	1	ı	1	ı	ì	ī	1	1	Æ	ı	真空	Ar	1	ı	1	
		見いる	超	-	4	4	3 1	١	١		١	l	١	ı	1	}	ŀ	1	1	1	ı	1	ı	1	1	1	म	1	2h	₩	ì	١		₩ 14
		8	温の	Ş	3 8		ğı	1		1 1	ı	1	1	Ī	1	1	1	ì	1	1	1	l	1	1	1	l	300	1	300	280	ì	1		1.00 pt
		目圧延	で 関 関	1		1.0	: 1	1				1 1	i	Īi	i	ı	1	1] 1	ı	1	1	i	ı	ı	ı	0.1	0.15	0.1	0.1	1	ı	١	- 子がから、 かかま アー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		3回目	関の	3 2	3 5	3 2	g 1		1	1			1	1,	ì	1	ı	1	1	1	ì	1	1	Ī	ı	1	22	25	250	22	ı	1	1	i i
K			は関し	× E	H B	H (¥ .	¥ .	a.	¥ .	A F	H -	¥ ,	a	₹ \$	4 -	₹ 1	\ \	2 1	K TO	į .	4 4	4 4	¥	Ą	Æ	Ā	Ar	A.	Æ	Ar	Æ	Ar	4
		目熱処	聖祖	-				_						-	_	_			_					1					_					1
	纤	2回	題を	3 5	000	200	200	92	S	2000	3 2	25	300	200	2 5	2 2	<u></u>	020	000	250	250	2 2	30,5	300	350	350	350	350	350	350	400	350	300	1
	製造的	圧延	度厚く温度		2 0	2. 0	2 6	7 0	0.2	0.1	0.T	7.		7,0	7 5	7 5	J. C	1 -	1,0	0.T	1.0		1 5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1
		2回目	関の	3 ;	9 1	8 8	S 5	3 5	22	52	5 F	22	22.5	S 2	3 4	3 5	002	2 2	62	9 6	3 6	3 5	3 6	3 5	25.	22	200	200	200	22	22	22	22	1
		開	時間 路間 間留	Ŕ.	¥ .	됞.	¥.	A.	Ar	阿思	했			H	¥ .	4	¥ ,	₹ ₹	¥.	¥	¥	₹ ₹	₹ .	4	į ż	١ ¥	Æ	Ar	Æ	Ā	Ar	Ą	真空	
		日認如	聖宝	1	д;	g ;	d Z	ZP	ZP	d d	2 2	д 7	а 2	<u>ظ</u> ج	g ;		12h	127	12h	점 성	3 8	Z 1	17 6	1 4	3 4	2h	2h	2	2h	2h	2h	2p	2p	
		밀	調碗				_	_	_	_	_	_	_	_l.		_			_1.			~ ~	-	ے ا	_		_	_	ıl	\sim	\sim	. ~		1 1
		開出	心		9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.6	9.0	0.0	9.0	0.0	9.6	6: 2	. i	. i	0. 7	0.0	9 9	9.0	9.0	9.0	0.5	9.0	9.0	9.0	9.0	2. 高京
			型 6	9	22	22	25	25	25	22	20	9	320	당	8 6	07 0	3 5	07 1	25	25	S i	S S	2 g	3 2	3 %	3 23	25	35	25	25	25	22	22	ours) 2
		日報	速度	(B)	0.5	5.5	0.5	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.01	0.01	0.5	2.0	10.01	0.0	2.2	2.6	3 75	20	2 2	0.5	0.5	2.0	10.0	10.0	「時間」の「h」は、時間(hours)を意味する。
	<u> </u>	印筒丁	Zo.		114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	127	727	127	7 5	197	191	197	127	197	127	127	127	127	127	F.
	H	-		+	172	173	174	175	176	177	178	179	180	E	182	253	184	CRT	186	187	26 S	189	061	1212	109	194	9	108	197	198	199	200	201	間100
		ı	XI A	t			-		۲								-	K i	寒	长度	ã									_				座

「雰囲気」の「Ar」はアルゴンガス雰囲気、「真空」は13.3Paの真空中、「大気」は大気中で時効を行ったことを意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶粒径」を意味する。

(A
$\overline{}$
袠

_		_						_									_									_	
	曲げ加工性	#/###		0	0	0	0 (0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	曲元	m	(R/t)	က	က	တ	07	22	03	က	2	က	က	က	4	က	4	က	က	က	8	တ	က	က	4	က	
存存	湖面	温度	ည	200	20	200	200	200	200	200	200	350	320	320	350	350	350	320	320	320	320	350	320	350	350	350	
	無無	閚	%	23	22	52	36	53	88	19	35	10	20	99	15	25	32	49	35	8	31	18	ដ	30	34	26	
	관을	出	MPa)	1130	1134	1085	903	1004	1031	1262	606	502	198	869	798	702	486	989	618	902	635	504	712	639	729	657	
	<u>⊗</u>		(m m)	1	-	63	13	2	9	0.2	18	72	32	29	41	40	98	23	62	46	59	89	33	22	49	22	
	Θ)	/mm ²) (16	14	19	15	16	18	0	25	100	100	100	100	100	100	>100	100	100	100	100	100	100	100	901	
F	Τ	亷	#	_					_		_ 1	1			1	1	_						_	_		^ 1	
	可目熱処	一段用	回車	-	<u>'</u>	' 1	' - 	1	 - -	 	<u>'</u> 1	<u> </u>	<u>'</u> 1	<u>'</u> 1	1	<u>'</u>	1	' 1	<u>'</u> 1	<u>'</u>]	1	1	<u>'</u> 1	<u>'</u>	<u>'</u>	
	3回目	田田	_	,	1	1	1	<u> </u>	1	<u> </u>	<u>.</u> 1	ı	<u> </u>	1	<u> </u>	1	H	1	<u> </u>	1	1	ŀ	1	<u> </u>	ì		
	田部	+	_	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<u> </u>		 -	1			1	1			<u> </u>	1	
	3同日日	L	_		_	1	1	1		1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1		 -		_	<u> </u>	1	
	<u> </u>			┝	بر	<u>ب</u>	Ar_	ب	L	Ar		Ĺ	₽J	即	۲.		<u>ا</u>	Ar	ب	Ar	<u>.</u>	بر	Æ	<u>.</u>	<u>.</u> د	<u>۔</u> بر	ĺ
	日熱処理		幸園 3	30m				2h /	<u> </u>	10h /							┨-	_			10h /	-		10h /	10h /	10h /	
<u></u>	2回目	11-	<u>န</u>	-			_	400	<u> </u>	350 1		╂					⊢			_	350 1	-			_	350 1	1
制件各4	日日	+	_	+		0.1			Ι.		0.1		_				Ι.	0.1			_	Ι.	0.1 3		1.	<u> </u>	
-	2回日日	ìL.		1_					25 0			╀					L					┡			2	20	ľ
	H	E E	_	1			真空 2	_	Ar 2			╌		_		_	⊢		_			ļ	Ar 25			Ar 25	1-
	のなりは			1								<u> </u>				_	1										r
	1回日数		記書	00	00	00	00	50 1	00	50 7	7	8	00	9	80° 1	2/ 00	8	00	00	90%	00: 17	00	00	00	60%	00%	1
	12	1 4 h) (mu	9.0	9.0	9.6	9.6	9.6	9.0	9.0	9	6.	0.0	9.6	9.0	9 9 9	6,	0.9	9.6	9.6	9.6	0.1	0.	9.6	9.6	9.6	4
	108			22	00	320	22	25	25	52	25	25	25.	:00	22	22	25	22	÷00	23	22	25	22	÷00	22	25	4 60
	Fig.	1" 2 #	No. (°C/8) (°C) (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	00	0.0		#61	2.	0.0	0.0	0.0	5*	*	0.0	0.0	0.0	2*	*	0.0	0.0	0.0	1
-	金子	× 35	% € 	27 1	27 1	27 1	127	27 1	27	27 1	1 16	22		22	37	- 1	14	14 0	14 1	14 1	14 1	27 0	27 0	27 1	27 1	27 1	
ŀ			4	102	03	104	第 205 12	106	20,	108	100	76	22	98	27	8	29	30	$\frac{31}{1}$	32 1	33	34	35 1	36 1	37 1	38 1	
区外			۴		*	一概	密	室						_			Ŧ	當	医						_		

[*」は、製造条件が本発明で規定される範囲を外れることを意味する。 「時間」の「h」は、時間(hours)を意味する。 「雰囲気」の「Ar」はアルゴンガス雰囲気、「真空」は13.3Paの真空中、「大気」は大気中で時効を行ったことを意味する。 ①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。 ②は、「結晶粒径」を意味する。

表 1 0 ~ 1 2 ならびに図 6 に示すように、本発明例 142~209 では、冷却条件、圧延条件および時効処理条件のいずれもが本発 明で規定される範囲にあるので、析出物および介在物の合計個数 が本発明で規定される範囲の Cu 合金を製造することができた。 このため、本発明例ではいずれも、引張強度および導電率が前述 の (a)式を満たしていた。また、耐熱温度も高い水準が維持され、 曲げ加工性も良好であった。

一方、比較例 24~38では、冷却速度、圧延温度および熱処理温 度が本発明範囲から外れるため、析出物が粗大化し析出物の分布 が本願発明範囲から外れ曲げ加工性も低下する。

実 施 例 3

5

10

15

表 1 3 に 示 す 化 学 組 成 を 有 す る 合 金 を 大 気 中 、 高 周 波 炉 に て 溶 解し、下記の2種類の方法で連続鋳造した。液相線温度から450℃ までの平均冷却速度は、一次冷却と水噴霧を用いた二次冷却によ って制御した。なお、それぞれの方法において、溶解中は溶湯上 部に木炭の粉末を適量添加して溶湯表面部を還元雰囲気とした。

化学組成(質量%、残部: Cuおよび不純物) Cr Ti Zr Sn Р Ag 1.01 1.49 0.05 0.4 0.1 0.2

表 13

<連続鋳造方法>

- (1) 横引きでは、上継ぎにて保持炉に注湯したが、その後は同様に 20 木炭を添加して酸化を防止し、グラファイトモールドを用いた間 欠 引 き 抜 き で 鋳 片 を 得 た 。平 均 引 き 抜 き 速 度 は 200mm/min で あ っ た。
 - (2) 竪引き法では、タンディッシュに注湯後は同じく木炭で酸化

を防止し、タンディッシュから鋳型内へはジルコニア製浸漬ノズルで同じく木炭粉末で覆った層を介して溶湯プール中へ連続注湯した。鋳型は銅合金製水冷鋳型に厚さが 4mm のグラファイトを内張したものを用い、平均速度 150mm で連続引き抜きした。

5 なお、それぞれの冷却速度は、鋳型を出た後の表面を熱電対で 数カ所測り、伝熱計算との併用によって算出した。

得られた鋳片は表面研削した後、表 1 4 に示す条件で冷間圧延、熱処理、冷間圧延および熱処理を施し、最終的に厚さ 200 μ m の薄帯を得た。得られた薄帯を用い、上記と同様に、析出物および10 介在物の合計個数、引張強度、導電率、耐熱温度ならびに曲げ加工性を調査した。これらの結果も表 1 4 に併記する。

表 14

l		加工性	思	1	0	0
		曲げ	œ	(R/t)	1	-
	特性	耐熱	温度	(హి)	200	200
	253-	l B	東自東		40	42
		引張	強度	(µm) (MPa)	1180	1250
	0			(m m)	ည	2
	①			(個/mm²)	2	7
		関	出路	赋	Ar	Ar
		2回目圧延 2回目熱処		時間		4h
			温度	ව	350	350
			厚さ	(mm)	0.2	0.2
•	製造条件		温度	ည	25	200
		型	四四四四	岷	Ā	Ar
		张 一	1	重	2h	2h
			温度	වූ	400	400
		田雄	画み	(mm)	2.5	ъ
		1回日	温度	ව	25	280
		操作	阿阿	(%) (%)	25	ro
		録込	追威	ည	1350	1340
		鎌片	超	(mmxmm)	25×60	65×300
			数	力法	横引き	竪기라

①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数」を意味する。

②は、「結晶粒径」を意味する。

表14に示すように、いずれの鋳造方法においても高い引張強度と導電率の合金が得られ、本発明方法が実際の鋳造機に適用できることが分かった。

5 実施例4

安全工具への適用を評価すべく、以下の方法で試料を作製し、摩耗性(ビッカース硬度)および耐火花性を評価した。

表15に示す合金を大気中、高周波炉にて溶解し、ダービル法によって金型鋳造した。即ち、図7(a)に示すような状態で金型を10 保持し、木炭粉末で還元雰囲気を確保しながら約 1300℃の溶湯を金型に注湯した後、これを図7(b)に示す様に傾転して図7(c)の状態で凝固させて鋳片を作製した。金型は厚さが 50mm の鋳鉄製としその内部に冷却用穴を開けて空気冷却できるように配管した。鋳片は注湯が容易になるように楔形とし、下断面が 30×300、上15 断面が 50×400mm、高さが 700mm とした。

得られた鋳片の下端から 300mm までの部分を採取して表面研削後、冷間圧延(30→10mm)→熱処理(375℃×16h)を施し、厚さ 10mm の板を得た。これらの板を用い、上記の方法により析出物および介在物の合計個数、引張強度、導電率、耐熱温度および曲げ加工性を調査し、更に、下記の方法により耐摩耗性、熱伝導度および耐火花発生性を調査した。これらの結果を表 1 5 に併記する。

<耐摩耗性>

20

供試材からそれぞれ幅 10mm×長さ 10mm の試験片を採取し、圧 25 延面に垂直で、且つ圧延方向と平行な断面を鏡面研磨し、JIS Z 2244 に規定される方法により、25℃、荷重 9.8 N でのビッカース 硬さを測定した。

<熱伝導度>

熱伝導度〔TC(W/m・K)〕は、上記の導電率〔IACS(%)〕を、図 5 中に記載の式「TC=14.804+3.8172×IACS」から求めた。

<耐火花発生性>

5 回転数が 12000rpm の卓上グラインダーを使用し JIS G 0566 に 規定される方法に準じた火花試験を行い、目視により火花発生の 有無を確認した。

なお、下断面から 100mm 位置の鋳型内壁面下 5mm の位置に熱電対を挿入して測温し、伝熱計算から得た液相線に基づいて求め 10 た 4 5 0 ℃までの平均冷却速度は、10℃/s であった。

表 15

A A B A B A B B B B	の開発	八番 (個/mm²) (μm) (MPa) (%) (°C) (R/t) H' (Hv) (W/m·K) 有無	25 920 42 400 1 O 287 175	- 10 12 1204 28 450 2 O 369 122 無し	1 0 307	0.30 25 18 1006 30 450 2 O 312 129 無し	0.50 >100 2 1398 1 350 6 × 425 19 有り	-
-	無	μm (MPa)	┝			-	2 1398	1 1312
€	(@/mm²)		-			52	>160	>100
	7	ç	0.10	ī	0.80	0.30	0.50	,
	٥	L	0.01	,	0.02	0.05	0.10	0.10
組成(wt%)	ď	5	1.00	0.40	0.80	0.50	,	0.10
組成	,	j	1.00	•	0.01	0.60	5.20	5.5
	F	=	9.0	1.5	1.0	1.0	6.00	0.05
	ċ	5	1.5	1.0	0.5	1.0		5.00
	区分				212	213	33	8
<u> </u>	12.31		+	€ 8	語	壓	共標	女座

①は、「合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上ものの単位面積当たりの個数」を意味する。

②は、「結晶並怪」を怠味する。

表 1 5 に示すように、本発明例 210~213 では、耐摩耗性が良好で、熱伝導度も大きく、火花が観察されることはなかった。一方、比較例 39 および 40 は、いずれも本発明で規定される化学組成を満たさないため、熱伝導度が小さく、火花が観察された。

5

10

産業上の利用可能性

本発明によれば、Be等の環境に有害な元素を含まない Cu 合金であって、製品バリエーションが豊富であり、更に、高温強度および加工性にも優れ、更に、安全工具用材料に要求される性能、即ち、熱伝導度、耐摩耗性および耐火花発生性にも優れる Cu 合金、およびその製造方法を提供することができる。

請求の範囲

1. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた2種以上を含有し、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

5

10

- 2. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を含有し、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。
- 3. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01
 15 ~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、更に下記の第 1 群から第 3 群までのうち少なくとも 1 つの群から選ばれた 1 種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μ μ 以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²
 20 以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群 : 質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第3群:質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se

4. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01 ~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を

含有し、更に下記の第1群から第3群までのうち少なくとも1つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群 : 質 量 % で 、 そ れ ぞ れ 0.001~0.5% の P お よ び B

5

15

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

- 10 第 3 群 : 質量 % で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se
 - 5. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、更に Mg、Li、Caおよび希土類元素の中から選ばれた 1 種以上を合計で 0.001~2.0%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。
- 6.質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01
 20 ~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を含有し、更に Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種以上を合計で 0.001~2.0%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100個/mm²
 25 以下であることを特徴とする Cu 合金。
 - 7. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01 ~5.0%の中から選ばれた2種以上を含有し、下記の第1群から

第3群までのうち少なくとも1つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、更に Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種以上を合計で 0.001~2.0%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群 : 質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B

5

15

20

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

10 第3群:質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se

8. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を含有し、下記の第 1 群から第 3 群までのうち少なくとも 1 つの群から選ばれた 1 種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、更にMg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた 1 種以上を合計で 0.001~2.0%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群 : 質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第3群:質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および 25 Se

9. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01 ~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに、Bi、T1、Rb、Cs、

Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Gaの中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含有し、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu合金。

- 1 0. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を含有し、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。
- 1 1.質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01
 15 ~5.0%の中から選ばれた2種以上を含有し、更に下記の第1群から第3群までのうち少なくとも1つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で5.0%以下含み、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた1種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で100個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群 : 質 量 % で 、 そ れ ぞ れ 0.001~ 0.5 % の P お よ び B

第 2 群 : 質 量 % で 、 そ れ ぞ れ 0.01~ 5.0% の Sn、 Mn、 Fe、 Co、

25 Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、WおよびGe

5

10

第 3 群 : 質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se

1 2.質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01 ~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を 含有し、更に下記の第1群から第3群までのうち少なくとも1 つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、

更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001 ~ 0.3% 含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群:質量%で、それぞれ 0.001~ 0.5%の P および B

5

10

20

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第3群:質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および 15 Se

- 1 3. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた 1 種以上を合計で 0.001~2.0%含み、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、0s、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。
- 25 1 4. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01
 ~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を
 含有し、Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種

以上を合計で 0.001~2.0%含み、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm 以上のものの単位面積当たりの個数が合計で100個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

5

10

15

20

25

1 5 . 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0% および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた 2 種以上を含有し、下記の第 1 群から第 3 群までのうち少なくとも 1 つの群から選ばれた 1 種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた 1 種以上を合計で 0.001~2.0%含み、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、0s、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm 以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とするCu 合金。

第 1 群: 質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B

第2群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

第 3 群 : 質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se

1 6. 質量%で、Cr: 0.01~4.0%、Ti: 0.01~5.0%および Zr: 0.01~5.0%の中から選ばれた2種以上、ならびに Ag: 0.1~5.0%を含有し、下記の第1群から第3群までのうち少なくとも1つの群から選ばれた1種以上の成分を総量で 5.0%以下含み、Mg、Li、Ca および希土類元素の中から選ばれた1種以上を合計で

0.001~2.0%含み、更に Bi、T1、Rb、Cs、Sr、Ba、Tc、Re、Os、Rh、In、Pd、Po、Sb、Hf、Au および Ga の中から選ばれた 1 種以上を総量で 0.001~0.3%含み、残部が Cu および不純物からなり、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下であることを特徴とする Cu 合金。

第 1 群:質量%で、それぞれ 0.001~0.5%の P および B 第 2 群:質量%で、それぞれ 0.01~5.0%の Sn、Mn、Fe、Co、 Al、Si、Nb、Ta、Mo、V、Wおよび Ge

10 第 3 群:質量%で、それぞれ 0.01~3.0%の Zn、Ni、Te および Se

5

- 17. 結晶粒径が 0.01~35 μ m であることを特徴とする請求項 1 から 16までのいずれかに記載の Cu 合金。
- 18.請求項1から16までのいずれかに記載の化学組成を有する Cu 合金を溶製し、鋳造して得た鋳片を、少なくとも鋳造直後の鋳片温度から450℃までの温度域において0.5℃/s以上の冷却速度で冷却することを特徴とする、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で100個/mm²以下である Cu 合金の製造方法。
- 20 19.請求項1から16までのいずれかに記載の化学組成を有する Cu 合金を溶製し、鋳造して得た鋳片を、少なくとも鋳造直後の鋳片温度から450℃までの温度域において0.5℃/s以上の冷却速度で冷却し、450℃以下の温度域で加工することを特徴とする、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が 10μ m以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下である Cu 合金の製造方法。
 - 20. 請求項1から16までのいずれかに記載の化学組成を有す

る Cu 合金を溶製し、鋳造して得た鋳片を、少なくとも鋳造直後の鋳片温度から 450℃までの温度域において 0.5℃/s以上の冷却速度で冷却し、450℃以下の温度域で加工した後、280~550℃の温度域で 10 分~72 時間保持する熱処理に供することを特徴とする、合金中に存在する析出物および介在物のうち粒径が10μm以上のものの単位面積当たりの個数が合計で 100 個/mm²以下である Cu 合金の製造方法。

5

10

- 2 1 . 450℃以下の温度域での加工および 280~550℃の温度域で 10 分~72 時間保持する熱処理を複数回行うことを特徴とする 請求項 2 0 に記載の Cu 合金の製造方法。
- 2 2 . 最後の熱処理の後に、450℃以下の温度域での加工を行うことを特徴とする請求項 2 0 または 2 1 に記載の Cu 合金の製造方法。

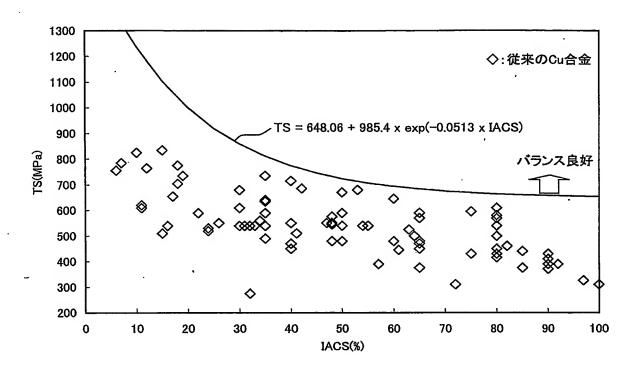
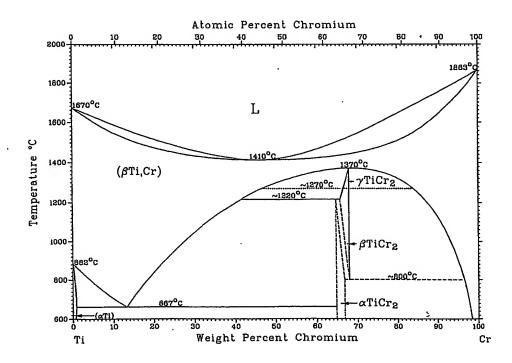


図 2



1/4 差替え用紙(規則26)

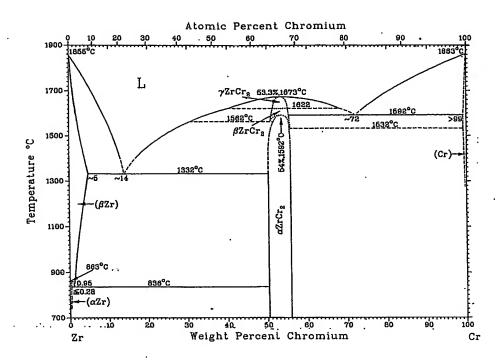
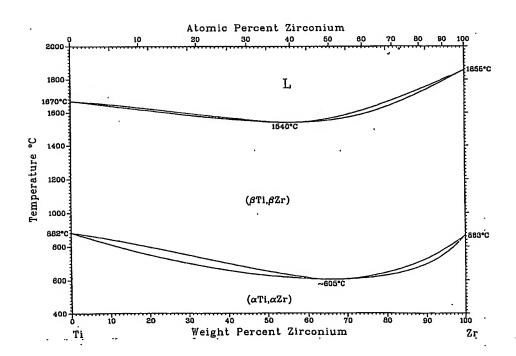


図4



2/4

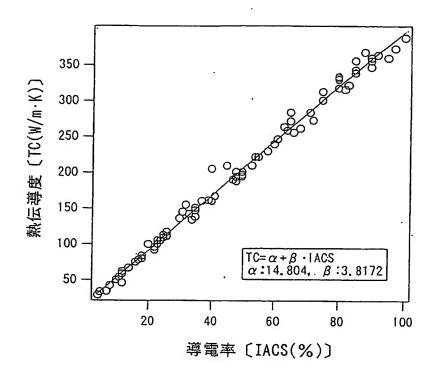
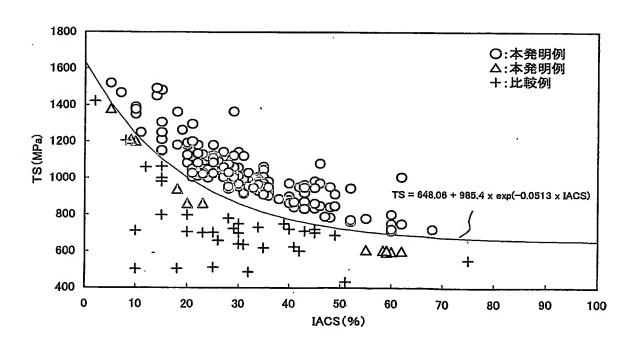


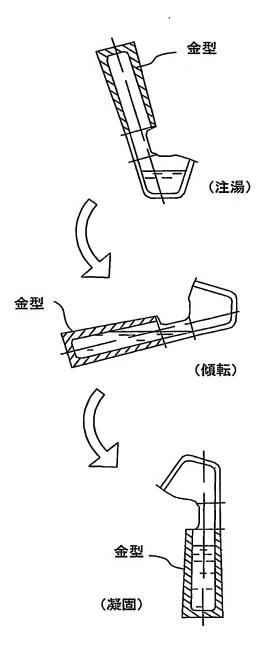
図 6



3/4 差替え用紙 (規則26)

図 7

日本国智



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001150

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C22C9/00, C22C9/02, C22C9/04, C22C9/05, C22C9/06, C22C9/10								
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS SEA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		· ·					
	entation searched (classification system followed by cla C22C9/00-9/10	assification symbols)						
Jitsuyo Kokai Ji	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
			·					
C. DOCUMEN	TS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where ap	•	Relevant to claim No.					
х	X JP 59-193233 A (Toshiba Corp.), 01 November, 1984 (01.11.84), Full text (Family: none)							
х	<pre>X JP 62-70540 A (Mitsubishi Metal Corp.), 01 April, 1987 (01.04.87), Full text & GB 2181742 A</pre>							
х	JP 4-231447 A (Japan Energy 20 August, 1992 (20.08.92), Full text (Family: none)	Corp.),	1–17					
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
"A" document do to be of part to be of part filing date "L" document we cited to esta special reasc "O" document re "P" document put the priority of		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family						
	Date of the actual completion of the international search 21 April, 2004 (21.04.04) Date of mailing of the international search report 11 May, 2004 (11.05.04)							
Japanes	Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Facsimile No. Authorized officer Telephone No.							
Facsimile No. Form PCT/ISA/21	Facsimile No. Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)							

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/001150

X JP 2000-282156 A (Nippon Mining & Metals Co., Ltd.), 10 October, 2000 (10.10.00), Full text (Family: none) X JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 27 October, 1998 (27.10.98), Full text (Family: none) (Family: none)	Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Ltd.), 10 October, 2000 (10.10.00), Full text (Family: none) X JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 27 October, 1998 (27.10.98), Full text	·			
Full text (Family: none) X JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 13-17 27 October, 1998 (27.10.98), Full text	^	Ltd.),	<u> </u>	
(Family: none) X JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 13-17 27 October, 1998 (27.10.98), Full text		10 October, 2000 (10.10.00),		
X JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.), 13-17 27 October, 1998 (27.10.98), Full text				
27 October, 1998 (27.10.98), Full text		(ramily: none)		
Full text	. X	JP 10-287939 A (The Furukawa Electric Co., Ltd.),	13-17	
		27 October, 1998 (27.10.98),		
	Ì	·	•	
	ļ			
	-			
	1			
	. \	·		
	1			
	1			
	}			
	1			
	1			
	İ			
	1	·		
	-	•		
		·		
, I	[

Α. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. $C1^7 C22C9/00$, C22C9/02, C22C9/04, C22C9/05. C22C9/06, C22C9/10

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. $C1^7 C22C9/00-9/10$

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2004年

日本国登録実用新案公報

1994-2004年

日本国実用新案登録公報 1996-2004年

BENEFIT AND A SECOND ASSESSMENT

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

し. 関連する	5と認められる文語	苁	
引用文献の			
カテゴリー*	引用文献名	及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する箇

所の表示 請求の範囲の番号 JP 59-193233 A (株式会社東芝) X 1-22 1984.11.01,全文(ファミリーなし)

X JP 62-70540 A (三菱金属株式会社)

1987.04.01,全文(ファミリーなし) &GB 2181742 A

JP 4-231447 A (日本鉱業株式会社) \mathbf{X}

1992.08.20,全文(ファミリーなし)

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

区欄の続きにも文献が列挙されている。

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21.04.2004

国際調査報告の発送日

11. 5. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 河野 一夫

4K | 9833

関連する

1, 3, 5, 7, 9,

22

1-17

11, 13, 15, 17-

電話番号 03-3581-1101 内線 3435

	7047001150
関連すると認められる文献	•
引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
JP 2000-282156 A (日鉱金属株式会社) 2000.10.10,全文 (ファミリーなし)	1-16
2000.10.10,全文(ファミリーなし) JP 10-287939 A (古河電気工業株式会社) 1998.10.27,全文(ファミリーなし)	13-17
	JP 2000-282156 A (日鉱金属株式会社) 2000.10.10,全文 (ファミリーなし) JP 10-287939 A (古河電気工業株式会社)